(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号 特開2001-109143 (P2001-109143A)

(43)公開日 平成13年4月20日(2001.4.20)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	デ-73-ト*(参考)
G03F 7/	004 503	G03F 7/004	503Z 2H025
C08G 85/	00	C 0 8 G 85/00	2H096
G03F 7/	00 503	G03F 7/00	503 4J031
// C08G 8/3	38	C 0 8 G 8/38	4 J O 3 3
16/		16/00	
	* .	審查請求 未請求	R 請求項の数4 OL (全37頁)
(21)出顧番号	特膜平11-281143	(71)出顧人 00000	5201
		富士年	写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成11年10月1日(1999.10.1)	神奈川	川県南足柄市中沼210番地
•	,	(72)発明者 嶋田	和人
		静岡リ	操原郡吉田町川尻4000番地 富士写
		真フィ	「ルム株式会社内
		(72)発明者 國田	一人
	·	静岡リ	具梯原郡吉田町川尻4000番地 富士写
		真フィ	「ルム株式会社内
		(74)代理人 10007	9049
		弁理	上中島 淳(外3名)
,			最終質に統

(54) 【発明の名称】 硬化性組成物

(57)【要約】

【課題】 経時安定性が良好であり、且つ、高感度の、 画像形成材料に有用な硬化性組成物を提供する。 【解決手段】 (a)分子内に、エネルギー付与によ り、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する化 合物と、(b)分子内に、酸存在下で架橋剤と反応しう る官能基を2個以上含有する化合物と、を有することを 特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)分子内に、エネルギー付与によ り、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する化 合物と、(b)分子内に、酸存在下で架橋剤と反応しう る官能基を2個以上含有する化合物と、を有する硬化性 組成物。

【請求項2】 前記酸存在下で架橋剤と反応しうる官能 基が、ヒドロキシル基、チオール基、複素環から選択さ* *れる一種以上であることを特徴とする請求項1に記載の 硬化性組成物。

【請求項3】 前記(a)分子内に、エネルギー付与に より、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する 化合物が、下記一般式(I)乃至一般式(III)で表される構 造単位を有することを特徴とする請求項1に記載の硬化 性組成物。

【化1】

式中、R1は、COR、SO2R, PO2R, PO3R (こ こで、Rは置換されていても良いアルキル基、アリール 基、アルケニル基、アルキニル基を表す)を表す。 R²、R³は置換されていても良い、アルキル基、アリー ル基、アルケニル基、アルキニル基又はシアノ基を表 す。R4は水素原子或いは置換されていても良いアルキ ル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基を表 す。Xは芳香環又は環状化合物、Yは環状化合物を表

【請求項4】 さらに、(c) 赤外線吸収剤を含有する ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項 に記載の硬化性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光、熱、電子線な どによるエネルギーを付与することで硬化する硬化性組 30 れていないのが現状である。 成物に関し、詳細には、感度と保存安定性に優れ、フォ トレジスト、平版印刷版の記録層などに好適に使用しう る硬化性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】光、熱、電子線などによるエネルギーを 付与することで硬化する硬化性組成物は、エネルギー付 与部分のみ硬化して画像部となるフォトレジスト、平版 印刷版の記録層などのネガ型の画像形成材に汎用され、 特に硬化後の画像部の強度、安定性の観点から、架橋を 形成して硬化する材料が一般的である。

【0003】既に公知の酸架橋反応を用いる硬化性組成 物は、通常、架橋剤と架橋反応を生起させるための酸を 供給する酸発生剤と、架橋に与る官能基を有するポリマ 一或いはその前駆体とを含むものが一般的であった。こ のような硬化性組成物は、同じ系中に架橋剤と酸発生剤 とが共存するため、経時によりその一部が架橋を起こし てしまうなどして、経時劣化が起こっていた。このよう なネガ型画像形成材料は平版印刷版の記録層として一般 に使用されている。例えば、特開平7-20629号公 報には、酸架橋によるヒートモードレーザー対応ネガ型※50

- ※画像記録材料が記載されており、この記録材料では、レ ーザー露光により、酸発生剤から酸が発生し、バインダ 一や架橋剤が酸により架橋反応を生起することで、露光 部と未露光部に現像性の差が現れ、画像を形成してい る。
- 【0004】しかしながら、この記録材料は保存時に、 20 熱的にバインダーと架橋剤、或いは架橋剤同士が架橋反 応を起こしたり、保存時に酸発生剤が分解して、架橋反 応が引き起こされる等の懸念があり、安定性に問題があ った。また、安定性に配慮して熱的に安定な架橋剤や酸 発生剤等を選択すると感度が不十分になるという問題が あった。このような硬化性組成物の感度と安定性とを両 立させるために、様々な添加剤が加えられたり、架橋 剤、バインダー、酸発生剤の変更が行われてきたが、抜 本的な解決はなく、未だ実用上、満足できるものは得ら

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を 考慮してなされたものであり、本発明の目的は経時安定 性が良好であり、且つ、高感度の、画像形成材料に有用 な硬化性組成物を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討の 結果、分子内に、酸を発生する官能基と、架橋成分を発 生する官能基の双方を有する化合物を用いることで上記 40 問題点を解決し得ることを見出し、本発明を完成した。 即ち、本発明の硬化性組成物は、(a)分子内に、エネ ルギー付与により、酸を発生する基と架橋剤を発生する 基とを有する化合物と、(b)分子内に、酸存在下で架 橋剤と反応しうる官能基を2個以上含有する化合物と、 を有することを特徴とする。ここで用いる (b) 分子内 に、酸存在下で架橋剤と反応しうる官能基を2個以上含 有する化合物における、酸存在下で架橋剤と反応しうる 官能基が、ヒドロキシル基、チオール基、複素環から選 択される一種以上であることが好ましい。

【0007】また、(a)分子内に、エネルギー付与に

より、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する 化合物としては、下記一般式(I)乃至一般式(III)で表さ れる構造単位を有する化合物であることが好ましい。

3

*【0008】 【化2】

【0009】式中、R¹は、COR、SO₂R, PO₂R, PO₃R (ここで、Rは置換されていても良いアルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基を表す)を表す。R²、R³は置換されていても良い、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基又はシアノ基を表す。R⁴は水素原子或いは置換されていても良いアルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基を表す。Xは芳香環又は環状化合物、Yは環状化合物を表す。

【0010】なお、本発明において「エネルギー付与」とは、(a)分子内に、エネルギー付与により、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する化合物に、酸及び架橋剤を発生させるに十分な量の「光照射、加熱、或いは電子線照射の一種以上」を指す。

【0011】本発明の硬化性組成物においては、(a) 分子内に、エネルギー付与により、酸を発生する基と架 橋剤を発生する基とを有する化合物を用いて、架橋反応 に寄与する酸と架橋剤を同一化合物から、エネルギー付 与によって発生させることで、露光、或いは加熱される までは、架橋削は保護されて活性を示さず、経時的にバ インダーと反応することはない。酸もまたオニウム塩に 30 比べ安定なエステルの形で保持されているため、経時的 に安定である。また、露光或いは加熱等によりエネルギ ーが付与され、酸と架橋剤が発生するときは、1つの分 子内、即ち、空間的に近いところに双方とも存在するこ とになり、高感度化を達成しうるものと考えられる。こ のとき、硬化性組成物中にさらに(c)赤外線吸収剤が 含まれていると、赤外線レーザ露光による記録が可能に なるとともに、光熱変換により発生した熱により、酸の 発生や酸架橋反応が促進されることになり、感度の観点 からも好ましい。

【0012】好ましい(a)分子内に、エネルギー付与により、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する化合物として挙げた前記一般式(I)の構造単位を有する化合物は、露光、加熱時に分子内酸化還元反応が起こり、酸とアルデヒドを発生する。このアルデヒドは同時に発生した酸を触媒として、求核性の官能基を有するバインダーと反応する架橋剤となる。また、一般式(II)の構造単位を有する化合物は、露光、加熱時にN-O結合が切断され、酸とケトン、アルデヒド、或いはアジンを形成する。ケトン、アルデヒド、或いはアジンを形成する。ケトン、アルデヒド、或いはアジンは※50

10※発生した酸を触媒として、求核性の官能基を有するバインダーと反応する架橋剤となる。一般式 (III) の構造単位を有する化合物は、露光、加熱時にピナコール転移を起こし、ケトンと酸を発生する。このケトンは発生した酸を触媒として、求核性の官能基を有するバインダーと反応する架橋剤となる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の硬化性組成物は、(a)分子内に、エネルギー付与により、酸を発生する基と架橋剤を発生する基とを有する化合物(以下、適宜、酸、架橋成分発生剤と称する)と、(b)分子内に、酸存在下で架橋剤と反応しうる官能基を2個以上含有する化合物(以下、適宜、架橋性化合物と称する)と、を有することを特徴とするが、(c)赤外線吸収剤を含むことが好ましく、さらに、必要に応じて、増感剤等の公知の各種添加剤を含んでもよい。

【0014】本発明の硬化性組成物に用いる各化合物について順次説明する。

<(a)酸、架橋成分発生剤>本発明における(a) 酸、架橋成分発生剤とは、光、熱或いは電子線により活性化され、1つの分子から、酸化還元反応、転移反応、切断反応などにより酸と架橋剤を発生する化合物を表す。発生する酸としては、カルボン酸、スルホン酸、リン酸などが好ましい。架橋剤を発生する具体例としては、アルデヒド、ケトン、アジン、イミン基を有する化合物であることが好ましい態様である。

【0016】Rがアルキル基を表すとき、アルキル基と

しては、炭素原子数が1~20までの直鎖状、分岐状、 及び環状のアルキル基を挙げることができる。その具体 例としては、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル 基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、 トリデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイ コシル基、イソプロピル基、イソブチル基、sーブチル 基、tーブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 1-メチルブチル基、イソヘキシル基、2-エチルヘキ シル基、2-メチルヘキシル基、シクロヘキシル基、シ 10 クロペンチル基、2-ノルボルニル基等を挙げることが できる。これらの中では、炭素原子数1~12までの直 鎖状、炭素原子数3~12までの分岐状、並びに炭素原 子数5~10までの環状のアルキル基がより好ましい。 【0017】Rが置換アルキル基を表すとき、その置換 基としては、水素を除く一価の非金属原子団が用いら れ、好ましい例としては、ハロゲン原子(-F、-B r、-Cl、-I)、ヒドロキシル基、アルコキシ基、 アリーロキシ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、アルキルジチオ基、アリールジチオ基、ア 20 ミノ基、N-アルキルアミノ基、N, N-ジアルキルア ミノ基、N-アリールアミノ基、N, N-ジアリールア ミノ基、N-アルキル-N-アリールアミノ基、アシル オキシ基、カルバモイルオキシ基、N-アルキルカルバ モイルオキシ基、N-アリールカルバモイルオキシ基、 N, N-ジアルキルカルバモイルオキシ基、N, N-ジ アリールカルバモイルオキシ基、N-アルキル-N-ア リールカルバモイルオキシ基、アルキルスルホキシ基、 アリールスルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ 基、N-アルキルアシルアミノ基、N-アリールアシル 30 アミノ基、ウレイド基、N´-アルキルウレイド基、 N', N'ージアルキルウレイド基、N'-アリールウ レイド基、N´, N´ージアリールウレイド基、N´ー アルキル-N'-アリールウレイド基、N-アルキルウ レイド基、N-アリールウレイド基、N'-アルキルー N-アルキルウレイド基、N´-アルキル-N-アリー ルウレイド基、N´, N´ージアルキルーNーアルキル ウレイド基、N', N'ージアルキル-N-アリールウ レイド基、N′ーアリールーNーアルキルウレイド基、 N'-アリール-N-アリールウレイド基、N', N' ージアリールーN-アルキルウレイド基、N´, N´-ジアリールーN-アリールウレイド基、

5

【0018】N'-アルキル-N'-アリール-N-アルキル・N'-アリールーN-アルキルウレイド基、N'-アルキルーN'-アリールールル基、エトキシフェニル基、フェノキシフェニル基、アルコキシフェニル基、メチルアを大力ルボニルアミノ基、N-アルキルーNーアリーロキシカルボニルアミノ基、N-アリールーNーアルコキシカルボニルアミノ基、N-アリールーNーアリーロキシカルボニルアミノ基、N-アリールーNーアリーロキシカルボニルアミノ基、N-アリールーNールボニルアミノ基、アシルがカルボニルアミノ基、ホルミル基、アシルがカルボニルフェニル基、N-フェニルカルボニルア・アシカルボニルアミノ基、ホルミル基、アシルがカルボニルフェニル基、N-フェニルカルバ

基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アリー ロキシカルボニル基、カルバモイル基、N-アルキルカ ルバモイル基、N, N-ジアルキルカルバモイル基、N ーアリールカルバモイル基、N,N-ジアリールカルバ モイル基、N-アルキル-N-アリールカルバモイル 基、アルキルスルフィニル基、アリールスルフィニル 基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、ス ルホ基 (-SO3H) 及びその共役塩基基 (以下、スル ホナト基と称す)、アルコキシスルホニル基、アリーロ キシスルホニル基、スルフィナモイル基、N-アルキル スルフィナモイル基、N、N-ジアルキルスルフィナモ イル基、N-アリールスルフィナモイル基、N, N-ジ アリールスルフィナモイル基、N-アルキルーN-アリ ールスルフィナモイル基、スルファモイル基、N-アル キルスルファモイル基、N、N-ジアルキルスルファモ イル基、N-アリールスルファモイル基、N, N-ジア リールスルファモイル基、N-アルキル-N-アリール スルファモイル基、ホスフォノ基 (-PO3 H2) 及びそ の共役塩基基(以下、ホスフォナト基と称す)、ジアル キルホスフォノ基 (-PO3(alkyl)2)、ジアリールホ スフォノ基 (-PO3(aryl)2)、アルキルアリールホス フォノ基 (-PO3(alkyl)(aryl))、モノアルキルホス フォノ基 (-POsH(alkyl)) 及びその共役塩基基 (以 後、アルキルホスフォナト基と称す)、モノアリールホ スフォノ基 (-PO₃ H(aryl)) 及びその共役塩基基 (以後、アリールホスフォナト基と称す)、ホスフォノ オキシ基(-OPO3H2)及びその共役塩基基(以後、 ホスフォナトオキシ基と称す)、ジアルキルホスフォノ オキシ基(-OPO3(alkyl)2)、ジアリールホスフォ ノオキシ基 (-OPO3(aryl)2)、アルキルアリールホ スフォノオキシ基 (-OPO3(alkyl)(aryl))、モノア ルキルホスフォノオキシ基 (-OPO3H(alkyl))及び その共役塩基基(以後、アルキルホスフォナトオキシ基 と称す)、モノアリールホスフォノオキシ基(-OPO 3H(aryl))及びその共役塩基基(以後、アリールフォ スホナトオキシ基と称す)、シアノ基、ニトロ基、アリ ール基、アルケニル基、アルキニル基等が挙げられる。 【0019】これらの置換基におけるアルキル基の具体 例としては、前述のアルキル基が挙げられ、アリール基 の具体例としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチ ル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、クメニル 基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、クロロメチ ルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニ ル基、エトキシフェニル基、フェノキシフェニル基、ア セトキシフェニル基、ベンゾイロキシフェニル基、メチ ルチオフェニル基、フェニルチオフェニル基、メチルア ミノフェニル基、ジメチルアミノフェニル基、アセチル アミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メトキシカ ルボニルフェニル基、エトキシフェニルカルボニル基、

モイルフェニル基、フェニル基、シアノフェニル基、スルホフェニル基、スルホナトフェニル基、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基等を挙げることができる。また、アルケニル基の例としては、ビニル基、1ープロペニル基、1ープテニル基、シンナミル基、2ークロロー1ーエテニル基等が挙げられ、アルキニル基の例としては、エチニル基、1ープロピニル基、1ープチニル基、トリメチルシリルエチニル基等が挙げられる。アシル基(R⁵COー)におけるR⁵としては、水素、及び上記のアルキル基、アリール基を挙げることができる。これら置機基のうち、更に好ましいものとしては、ハロゲン原子(-F、-Br、-Cl、-I)、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アリール表、アルケニル基等が挙げられる。

【0020】一方、置換アルキル基におけるアルキレン 基としては、前述の炭素数1~20のアルキル基上の水 素原子のいずれか1つを除き、2価の有機残基としたも のを挙げることができ、好ましくは炭素原子数1~12 までの直鎖状、炭素原子数3~12までの分岐状、及び 炭素原子数5~10までの環状のアルキレン基を挙げる ことができる。該置換基とアルキレン基を組み合わせる 事により得られる置換アルキル基の、好ましい具体例と しては、クロロメチル基、ブロモメチル基、2-クロロ エチル基、トリフルオロメチル基、メトキシメチル基、 メトキシエトキシエチル基、アリルオキシメチル基、フ ェノキシメチル基、メチルチオメチル基、トリルチオメ チル基、エチルアミノエチル基、ジエチルアミノプロピ ル基、モルホリノプロピル基、アセチルオキシメチル 基、ベンゾイルオキシメチル基、N-シクロヘキシルカ ルバモイルオキシエチル基、N-フェニルカルバモイル オキシエチル基、アセチルアミノエチル基、Nーメチル ベンゾイルアミノプロビル基、2-オキソエチル基、2 -オキソプロビル基、カルボキシプロビル基、メトキシ カルボニルエチル基、アリルオキシカルボニルブチル 基、クロロフェノキシカルボニルメチル基、カルバモイ ルメチル基、Nーメチルカルバモイルエチル基、N,N ージプロピルカルバモイルメチル基、N-(メトキシフ ェニル) カルバモイルエチル基、N-メチル-N-(ス ルホフェニル) カルバモイルメチル基、スルホブチル 基、スルホナトブチル基、スルファモイルブチル基、N ーエチルスルファモイルメチル基、N, Nージプロピル スルファモイルプロビル基、N-トリルスルファモイル プロピル基、Nーメチル-N-(ホスフォノフェニル) スルファモイルオクチル基、ホスフォノブチル基、ホス フォナトヘキシル基、ジエチルホスフォノブチル基、ジ フェニルホスフォノプロピル基、メチルホスフォノブチ ル基、メチルホスフォナトブチル基、トリルホスフォノ ヘキシル基、

【0021】トリルホスフォナトヘキシル基、ホスフォ 50 N,N-ジプロピルスルファモイルフェニル基、N-ト

ノオキシプロビル基、ホスフォナトオキシブチル基、ベンジル基、フェネチル基、αーメチルベンジル基、1ーメチルー1ーフェニルエチル基、pーメチルベンジル基、シンナミル基、アリル基、1ープロペニルメチル基、2ーブテニル基、2ーメチルアリル基、2ーブチニルプロペニルメチル基、2ープチニル

基、3-ブチニル基、等を挙げることができる。

【0022】Rがアリール基を表すとき、アリール基としては、1個~3個のベンゼン環が縮合環を形成したもの、ベンゼン環と5員不飽和環が縮合環を形成したものを挙げることができ、具体例としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、インデニル基、アセナフテニル基、フルオレニル基等を挙げることができ、これらのなかでは、フェニル基、ナフチル基がより好ましい。また、アリール基には上記炭素環式アリール基の他、複素環式(ヘテロ)アリール基が含まれる。複素環式アリール基としては、ピリジル基、フリル基、その他ベンゼン環が縮環したキノリル基、ベンゾフリル基、チオキサントン基、カルバゾール基、インドール基等の炭素数3~20、ヘテロ原子数1~5を含むものが用いられる。

【0023】Rが置換アリール基を表すとき、置換アリ ール基としては、前述のアリール基の環形成炭素原子上 に置換基として、水素を除く一価の非金属原子団を有す るものが用いられる。好ましい置換基の例としては前述 のアルキル基、置換アルキル基、及び、先に置換アルキ ル基における置換基として示したものを挙げることがで きる。この様な、置換アリール基の好ましい具体例とし ては、ビフェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル 基、クメニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル 基、フルオロフェニル基、クロロメチルフェニル基、ト リフルオロメチルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、 メトキシフェニル基、メトキシエトキシフェニル基、ア リルオキシフェニル基、フェノキシフェニル基、メチル チオフェニル基、トリルチオフェニル基、エチルアミノ フェニル基、ジエチルアミノフェニル基、モルホリノフ ェニル基、アセチルオキシフェニル基、ベンゾイルオキ シフェニル基、Nーシクロヘキシルカルバモイルオキシ フェニル基、N-フェニルカルバモイルオキシフェニル 40 基、アセチルアミノフェニル基、N-メチルベンゾイル アミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メトキシカ ルボニルフェニル基、アリルオキシカルボニルフェニル 基、クロロフェノキシカルポニルフェニル基、カルバモ・ イルフェニル基、N-メチルカルバモイルフェニル基、 N, N-ジプロピルカルバモイルフェニル基、N-(メ トキシフェニル) カルバモイルフェニル基、N-メチル -N-(スルホフェニル)カルバモイルフェニル基、ス ルホフェニル基、スルホナトフェニル基、スルファモイ ルフェニル基、N-エチルスルファモイルフェニル基、

リルスルファモイルフェニル基、N-メチル-N-(ホ スフォノフェニル)スルファモイルフェニル基、ホスフ ォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基、ジエチルホ スフォノフェニル基、ジフェニルホスフォノフェニル 基、メチルホスフォノフェニル基、メチルホスフォナト フェニル基、トリルホスフォノフェニル基、トリルホス フォナトフェニル基、アリルフェニル基、1ープロペニ ルメチルフェニル基、2-ブテニルフェニル基、2-メ チルアリルフェニル基、2-メチルプロペニルフェニル 基、2-プロピニルフェニル基、2-ブチニルフェニル 10 基、3-ブチニルフェニル基等を挙げることができる。 【0024】 Rがアルケニル基、 置換アルケニル基 [-C(R⁵) = C(R⁶)(R⁷)]、アルキニル基、又は置換アルキニル基 [-C≡C(R8)]を表すとき、R5 ~R8としては、一価の非金属原子団を使用することが できる。好ましいR5~R8の例としては、水素原子、ハ ロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール 基、及び置換アリール基を挙げることができる。これら の具体例としては、前述の例として示したものを挙げる ことができる。R5~R8のより好ましい置換基として は、水素原子、ハロゲン原子、及び炭素原子数1~10 の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基を挙げることがで

9

【0025】アルケニル基、置換アルケニル基、アルキ ニル基、及び置換アルキニル基の具体例としては、ビニ ル基、1-ブテニル基、1-ペンテニル基、1-ヘキセ ニル基、1-オクテニル基、1-メチル-1-プロペニ ル基、2-メチル-1-プロペニル基、2-メチル-1 ープテニル基、2-フェニル-1-エテニル基、2-ク ロロー1-エテニル基、エチニル基、プロピニル基、フ 30 ェニルエチル基等を挙げることができる。上記のうち、 Rとして好ましいものは、アルキル基、置換基アルキル 基、アリール基、及び置換アリール基である。

【0026】Xはアリール基、又は環状化合物を表す。X がアリール基を表す場合、具体例としては、フェニル 基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、イ ンデニル基、アセナフテニル基、フルオレニル基等を挙 げることができ、これらのなかでは、フェニル基、ナフ チル基がより好ましい。また、アリール基には上記炭素 環式アリール基の他、複素環式(ヘテロ)アリール基が 40 含まれる。複素環式アリール基としては、ピリジル基、 フリル基、その他ベンゼン環が縮環したキノリル基、ベ ンゾフリル基、チオキサントン基、カルバゾール基等の 炭素数3~20、ヘテロ原子数1~5を含むものが用い sha.

【0027】置換アリール基を表すとき、置換アリール 基としては、前述のアリール基の環形成炭素原子上に置 換基として、水素を除く一価の非金属原子団を有するも のが用いられる。好ましい置換基の例としては前述のア ルキル基、置換アルキル基、及び、先に置換アルキル基 50

における置換基として示したものを挙げることができ る。このような、置換アリール基の好ましい具体例とし ては、ピフェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル 基、クメニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル 基、フルオロフェニル基、クロロメチルフェニル基、ト リフルオロメチルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、 メトキシフェニル基、メトキシエトキシフェニル基、ア リルオキシフェニル基、フェノキシフェニル基、メチル チオフェニル基、トリルチオフェニル基、エチルアミノ フェニル基、ジエチルアミノフェニル基、モルホリノフ ェニル基、アセチルオキシフェニル基、ベンゾイルオキ シフェニル基、Nーシクロヘキシルカルバモイルオキシ フェニル基、N-フェニルカルバモイルオキシフェニル 基、アセチルアミノフェニル基、N-メチルベンゾイル アミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メトキシカ ルボニルフェニル基、アリルオキシカルボニルフェニル 基、クロロフェノキシカルボニルフェニル基、カルバモ イルフェニル基、N-メチルカルバモイルフェニル基、 N. N-ジプロピルカルバモイルフェニル基、N-(メ トキシフェニル) カルバモイルフェニル基、N-メチル -N- (スルホフェニル) カルバモイルフェニル基、ス ルホフェニル基、スルホナトフェニル基、スルファモイ ルフェニル基、N-エチルスルファモイルフェニル基、 N. N-ジプロピルスルファモイルフェニル基、N-ト リルスルファモイルフェニル基、N-メチル-N-(ホ スフォノフェニル) スルファモイルフェニル基、ホスフ ォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基、ジエチルホ スフォノフェニル基、ジフェニルホスフォノフェニル 基、メチルホスフォノフェニル基、メチルホスフォナト フェニル基、トリルホスフォノフェニル基、トリルホス フォナトフェニル基、アリル基、1-プロペニルメチル 基、2-ブテニル基、2-メチルアリルフェニル基、2 -メチルプロペニルフェニル基、2-プロピニルフェニ ル基、2-ブチニルフェニル基、3-ブチニルフェニル 基等を挙げることができる。

【0028】R1、R2、R3がアルケニル基、置換アル ケニル基 [-C(R4)=C(R5)(R6)]、アルキ ニル基、又は置換アルキニル基 [-C≡C(R⁷)]を 表すとき、R4~R7としては、一価の非金属原子団を使 用することができる。環状化合物とは、脂環式化合物、 ヘテロ原子を含有する脂環式化合物、置換基を有する脂 環式化合物、ヘテロ原子を含有する脂環式化合物を表 す。一般式(I)で表される構造単位を有する化合物の 具体的な例を以下に示すがこれらに限られるものではな 41.

[0029] 【化3】

【0030】 【化4】

30 【0031】 【化5】

20

20

1 3 NO₂ CH₂OSO₂

[0032] 【化6】 1 - 2 2 NO₂ CH₂OSO₂-CF₃

30 【0033】 【化7】

20

【0034】 【化8】

【0035】前記一般式(II)で表される構造単位を有する化合物は、光又は電子線照射により、O-N結合の切断が進行し、空気中や塗膜中の水分やアルコールなど水素供与性化合物と反応して、酸、及び、ケトン、アルジード、或いはアジン等の架橋性成分を形成する。また、一般式(II)で表される化合物は加熱により熱分解を引き起こし、光又は電子線照射と同様に酸とケトン、アルデヒド、或いはアジンを形成する。一般式(II)中、R¹は前記一般式(I)におけるのと同様である。R²、R³は置換されていても良いアルキル、アリール基又はシアノ基を表す。置換されていても良いアルキル、アリール基については前記と同様である。一般式(II)で表される構造単位を有する化合物の具体的な例を以下に示すがこれらに限られるものではない。

40 【0036】 【化9】

$$\begin{array}{ccc} & & & 1.7 \\ \text{II} - 1 & & \text{CH}_3 & & \\ & & \searrow & \text{N-OSO}_2\text{-CF}_3 \\ & & & \text{CH}_3 & & \\ \end{array}$$

【0037】 【化10】

【0038】一般式(III)で表される構造単位を有す 30 る化合物は、加熱又は電子線照射によりC-O結合が熱 的に切断し、まず、酸と炭素カチオンが生成し、引き続 き、ピナコール転移が起こることにより、カルボニル化 合物が生成する。一般式(III)中、R¹は前記一般式 (I)におけるのと同様である。R⁴は水素又は置換されていても良いアルキル、アリール基を表す。置換されていても良いアルキル、アリール基の具体例については 前記一般式(I)におけるのと同様である。Yは環状化 合物を表し、環状化合物の例は前記一般式(I)におけるのと同様である。一般式(III)で表される構造単位

40 を有する化合物の具体的な例を以下に示すがこれらに限 られるものではない。

[0039]

【化11】

$$\begin{array}{c} |I|-2 \\ \text{OH} \\ \text{OSO}_2\text{-Ph} \end{array}$$

【0040】(a)酸、架橋成分発生剤は、本発明の硬 化性組成物に対して0.1~60重量%含まれることが 好ましく、さらに1~40重量%含まれることが好まし い。含有量が0.1重量%未満であると硬化せず、60 る傾向があり、いずれも好ましくない。

【0041】 < (b) 分子内に、酸存在下で架橋剤と反 応しうる官能基を2個以上含有する化合物>本発明に用 いる (b) 架橋性化合物は、低分子化合物でも、ポリマ ーでもよい。架橋剤と反応しうる官能基としては水酸 基、チオール基、複素環基が好ましく、その中でも水酸 基、複素環基が反応性が良好であり、臭気の問題が生じ ないという観点から、より好ましい。架橋、硬化により* *形成される層の硬度、及び、前記エネルギー付与に対す る感度の面から、架橋性化合物としては、分子量100 0以上のポリマーが好ましい。

【0042】(b) 架橋性化合物は分子内に有する「酸 重量%を超えると硬化後に形成された膜の強度が低下す 30 存在下で架橋剤と反応しうる官能基」により特性が異な る。まず、(b-A)分子内に水酸基を2個以上有する 化合物について述べる。このような化合物としては、分 子内に水酸基を3個以上有する化合物が好ましく、さら に、分子量1000以上の高分子であることが好まし い。以下に(b-A)の化合物に属する低分子化合物の 具体例を挙げるがこれらに限定されるものではない。 [0043]

【化12】

$$A - 6$$

A-7

HOCH2-(CH2)14-CH2OH

[0044]

* * 【化13】

A-19

[0045]

A-27

[0046]

* *【化15】

[0047]

* * 【化16】

$$A-42$$
 $A-46$
 $A-43$
 $A-47$
 $A-44$
 $A-44$
 $A-45$
 $A-45$
 $A-45$
 $A-45$
 $A-49$
 $A-49$

【0048】また、(b-A) に属する単独重合体である高分子化合物、及び、前記した構造単位を有する共重合体である高分子化合物の具体例を挙げるがこれに限定されるものではない。

[0049]

【化17】

[0050] [化18]

[0051] 【化19】

5モル%以上(仕込み比換算)含有することが好ましく、10モル%以上であることがより好ましい。このような高分子化合物の別の態様として、本発明者が先に提案した特願平9-262236号明細書に記載の、下記一般式(A)で表される構成単位を有するポリマーを挙げることができる。

· 一般式 (A)

[0053]

【化20】

【0054】上記式中、R1 は水素またはメチル基を表し、R2 およびR3 は同じでも異なっていてもよく、水素、または、酸素原子で連結されていてもよい炭素数16以下の炭化水素基を表す。Xは、-O-、-S-、または下記構造で表される連結基を表す。

[0055]

【化21】

【0056】Yは、単結合、或いは、酸素原子で連結されていてもよい炭素数16以下の2価の炭化水素連結基を表す。Zは、単結合、或いは、-O-、-S-、-C

34

H2 - 、下記構造で表される連結基のうちの1つ、もしくはこれらの2つ以上を組み合わせてなる2価の連結基を表す。

[0057]

【化22】

10 【0058】R⁴ およびR⁵ は同じでも異なっていてもよく、炭素数16以下の炭化水素基を表す。mは0~3の整数を表し、nは1~3の整数表し、かつ、1≤m+n≤5である。

【0059】このような、「一般式(A)で表される構成単位を有するボリマー」は、架橋部となる部分がボリマーの主鎖からある程度離れているため、架橋反応の反応性が向上し、高感度になる。また、架橋反応により得られるアルカリ不溶性膜は、架橋構造が密になるため耐刷性が向上する。さらに、ボリマー自体が安定性が高

20 く、これを用いた画像形成材料の保存安定性も良好なものになるという利点がある。

【0060】このポリマーについては、前記特願平9-262236号明細書の段落番号〔0015〕から〔0061〕に詳細に記載されているが、具体的には例えば、以下のようなポリマーが挙げられる。

[0061]

【化23】

[0062]

* *【化24】

3.8

(BP - 6)

[0063]

[0064]

*【化26】

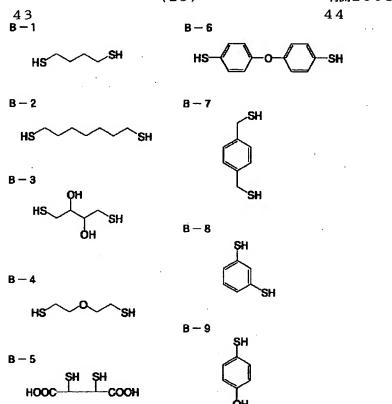
【0065】また、平版印刷版の記録層として汎用のア ルカリ可溶性樹脂として公知のノボラック樹脂、レゾー ル樹脂も使用することができる。ノボラック樹脂として は、例えば、フェノールとホルムアルデヒドから得られ るノボラック樹脂、mークレゾールとホルムアルデヒド から得られるノボラック樹脂、ロークレゾールとホルム アルデヒドから得られるノボラック樹脂、ロークレゾー ルとホルムアルデヒドから得られるノボラック樹脂、オ ウチルフェノールとホルムアルデヒドから得られるノボ ラック樹脂、m-/p-混合クレゾールとホルムアルデ ヒドから得られるノボラック樹脂、フェノール/クレゾ ール (o-、m-、p-又はm-/p-、m-/o-、 o-/p-混合のいずれでもよい)の混合物とホルムア ルデヒドから得られるノボラック樹脂、或いは、ポリヒ ドロキシスチレン (o-、m-、p-又はm-/p-、 m-/o-、o-/p-混合のいずれでもよい) 等が挙 げられる。

【0066】本発明において用いうるレゾール樹脂につ*50

*いては、特に制限はないが、英国特許第2,082,3 39号にレゾール樹脂として開示された化合物が好まし く、なかでも、重量平均分子量500~100000、 数平均分子量200~50000のものが好適な例とし て挙げられる。分子量が小さすぎると架橋性が低く、低 耐刷性となり、大きすぎると不安定で、保存安定性が低 下する虞があり、いずれも好ましくない。

【0067】次に(b-B)分子内に少なくとも1つのチオール基を有する化合物について説明する。このような化合物は分子内にチオール基と水酸基をあわせて2個以上有する化合物であってもよい。なかでも、分子内にチオール基を3個以上有する化合物が好ましく、更に好ましくはチオール基を4個以上有する化合物である。以下に(b-B)の化合物に属する低分子化合物の具体例を挙げるがこれらに限定されるものではない。

【0068】 【化27】



【0069】また、「酸存在下で架橋剤と反応しうる官 能基」が複素環基である、(b-C)分子内に少なくと も1つの複素環をあわせて2個以上有する化合物につい て説明する。ここで、分子内に複素環基を3個以上有す る化合物が好ましく、更に好ましくは分子量1000以 上の高分子である。適用し得る複素環基の種類として、 ラン、ベンゾチオフェン、ピラゾール、イソオキサゾー ル、イソチアゾール、インダゾール、ベンゾイソオキサ ゾール、ベンゾイソチアゾール、イミダゾール、オキサ ゾール、チアゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキ*

*サゾール、ベンゾチアゾール、ピリジン、キノリン、イ ソキノリン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、シノ リン、フタルアジン、キナゾリン、キノオキサリン、ア シリジン、カルバゾール、カルボリン、プリン、プテリ ジンフェナンスリジン等が挙げられる。その中でも好ま しくは分子内に5員環を有している化合物であり、更に ピロール、フラン、チオフェン、インドール、ベンゾフ 30 好ましくは、窒素を含有している物が好ましい。以下に 具体例を挙げるがこれらに限定されるものではない。 [0070] 【化28】

c-3

【0071】また、本発明に適用し得る(b-C)に属するポリマーの例として、特開平10-203037号公報に記載されている、環内に不飽和結合を有する複素環基を有する以下の一般式(I)で表される構成単位を含むポリマーも好ましく挙げることができる。

[0072]

【化29】

【0073】一般式(I)中、R¹ は水素原子またはメ チル基を示す。L¹ は単結合、エステル結合、カルボン 酸アミド結合、スルホン酸アミド結合、エーテル結合、 チオエーテル結合またはこれらの結合を含有していても*50

*よい炭素数20以下の2価の有機基を示す。また、Aは 複素環を示す。

【0074】一般式(I)で表される構造を有するポリマーのうち、本発明において特に好適に用いられるものは、下記一般式(III)~(V)で表される構造を有するポリマーである。

40 【0075】 【化30】

$$\begin{array}{c}
 & 47 \\
 & R_1 \\
 & -(CH_2 - C) - \\
 & L_1 \\
 & L_2 \\
 & X_2
\end{array}$$

$$-(CH_{2}^{-C})-$$

$$X_{3}$$

$$X_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{4}$$

$$(IV)$$

$$-(CH_{2} \stackrel{R_{1}}{\leftarrow}) - (V)$$

$$X_{0} \stackrel{R_{2}}{\rightarrow} R_{3}$$

$$X_{3} \stackrel{R_{2}}{\rightarrow} R_{5}$$

【0076】一般式 (III) ~ (V) 中、R1 は水素原子またはメチル基を示す。L1 は単結合、エステル結合、カルボン酸アミド結合、スルホン酸アミド結合、エーテル結合、チオエーテル結合またはこれらの結合を含有していてもよい炭素数20以下の2価の有機基を表す。R2、R3、R4、R5、R6及びR7は同じでも異なっていてもよく、水素原子又は置換基を有していてもよい炭素数20個以下の有機基を示し、該有機基中には、窒素原子、酸素原子、硫黄原子のヘテロ原子を含んでいてもよい。またR2とR3、R4とR5及びR6と40R7が、それぞれ一緒になって縮環した環を形成していてもよい。置換基としては、ハロゲン原子、炭素数10個以下のアルコキシ基、または炭素数10個以下のアリールオキシ基が好ましい。

【0077】X1 およびX2 は同じでも異なっていてもよく、窒素原子またはC-R11を示す。R11は水素原子又は炭素数20個以下の炭化水素基を示す。X3 はN-R12、酸素原子または硫黄原子を示す。R12は水素原子又は炭素数20個以下の炭化水素基を示す。X4は、窒素原子またはC-R13を示す。R13は水素原子又は炭素 50

数20個以下の炭化水素基を示す。X5 はN-R14、酸素原子または硫黄原子を示す。R14は水素原子又は炭素数20個以下の炭化水素基を示す。X6 は窒素原子またはC-R15を示す。R15は水素原子又は炭素数20個以下の炭化水素基を示す。このようなポリマーを形成するために好適に用いられるモノマーの例を以下に挙げる。なお、以下の式中、R1 は水素原子またはメチル基を示し、Y1 は酸素原子またはNHを示す。またnは1~20の整数を示す。

10 [0078]

【化31】

20

30

$$\begin{array}{c} R_1 \\ CH_2 = C \\ \hline \\ CH_2 \end{array}$$
 (VI - 2)

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
CH_2=C \\
CO-Y_1 \\
(CH_2)n
\end{array}$$
(VI-3)

【0079】 【化32】

(VII - 2)

50

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y,$$

$$(CH_{2})n$$

$$(VI-4)$$

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y,$$

$$(CH_{2})n$$

$$S$$

$$10$$

[0080] 【化33】

52

【0082】 【化35】

$$CH_2=C$$
 $CO-Y_1$
 (CH_2)
 $CO-Y_1$
 OCH_3

【0086】これらのモノマーの内、例えば(VI-3)の様にベンゼン環が一つ縮環したものは、縮環してないものに比べ画像部の膜強度が良好であり、かつベンゼン環が2つ縮環したものに比べ現像液への溶解性が良好であるため、特に好ましい。

【0087】複素環基を有するポリマーとしては、このようなモノマーの少なくともいずれか一つをラジカル重合することにより得られるポリマーを使用することが好ましく、前記した如きモノマーのみを用いた単独重合体や2種以上を用いた共重合体の双方を使用することができる。

【0088】本発明において、さらに好適に使用されるポリマーは、一般式(I)で表されるモノマーの少なくともいずれか一つと、カルボン酸等の酸性基を有するモノマーとを、ラジカル重合することにより得られる共重合体である。ただし、一般式(I)で表されるモノマーの構造中に、酸性基がすでに含有されている場合は、他の酸性基を有するモノマーとの共重合体とする必要はない

56

【0089】これらの化合物に存在する「酸存在下で架 10 橋剤と反応しうる官能基」としては、水酸基、又は複素 環を有する化合物が製造が容易である点及び、臭気の観 点から好ましく、さらに、低分子化合物よりはポリマー となっている化合物が好ましい。

【0090】(b) 架橋性化合物は、本発明の硬化性組成物に対して5~99重量%含まれることが好ましく、さらに20~70重量%含まれることが好ましい。含有量が5重量%未満であると膜強度が低く、99重量%を超えると画像を形成し難くなり、いずれも好ましくない。

20 【0091】本発明の硬化性組成物には、前記必須成分の他に、感度や安定性、その他の特性を改良するため、本発明の効果を損なわない範囲で、種々の添加剤を併用することができる。

【0092】本発明において、上述の酸、架橋成分発生 剤は光又は熱により分解し酸及び架橋剤を生成する。こ の(a)化合物にエネルギーを露光により付与する場 合、化合物が照射光の波長域に吸収を有するときには、 特に分光増感剤を用いる必要はない。しかしながら、照 射光の波長が酸、架橋成分発生剤の吸収域と異なる場合 30 には、分光増感剤を添加することが必要である。可視光 線を照射する場合に用いられる分光増感剤としては、従 来より光ラジカル重合型の画像記録材料に用いられてい る公知の分光増感剤を使用することができる。具体的に は、例えば、特開平4-219756号に記載されてい るエオシン類や、特開平2-244050号及び特願平 7-23133号に記載されているチアゾリジノン骨格 を有する色素が挙げられる。なお、本発明の硬化性組成 物はラジカル重合性の多官能モノマーを含むものではな いにもかかわらず、前記光ラジカル重合型において有効 40 な分光増感剤が本発明においても有効である理由は明確 ではない。

【0093】本発明の硬化性組成物には、(c) 赤外線 吸収剤を添加することが好ましい。赤外線吸収剤の併用により、赤外線を発するレーザで画像記録可能となり、また、エネルギー付与の際に光/熱変換効率が向上する。赤外線吸収剤は、吸収した赤外線を熱に変換する機能を有しており、この際発生した熱により、酸を発生する官能基の酸を発生する機能、架橋反応性等が促進されるものである。本発明において使用される赤外線吸収剤50 は、波長760nmから1200nmの赤外線を有効に

吸収する染料又は顔料である。好ましくは、波長760 nmから1200 nmに吸収極大を有する染料又は顔料 である。このような赤外線吸収剤としては、特開平10 -203037号公報の段落番号〔0054〕~〔00 64]に記載のものが好ましく挙げられる。

【0094】また、本発明者らが先に提案した特願平1 0-88982号明細書の段落番号〔0018〕~〔0 034〕に記載の如き、特定のオニウム塩構造を有する 赤外線吸収剤も好適なものとして挙げられる。

【0095】本発明の特徴は、(a)分子内に、エネル 10 ギー付与により、酸を発生する基と架橋剤を発生する基 とを有する化合物を含むことにあり、これらの働きで架 **橋構造を形成するものであるが、本発明の硬化性組成物** には、さらに感度を向上させるために、前記化合物とは 別に、本発明の効果を損なわない限りにおいて酸発生 剤、或いは架橋剤を含んでもよい。

【0096】ここで用い得る酸発生剤、架橋剤は、公知 のものを安定性等を考慮して、適宜選択して用いること ができる。酸発生剤は、光、熱又は電子線により酸を発 生する化合物であり、赤外線の照射や、100℃以上の 20 加熱によって分解し酸を発生する化合物を指す。発生す る酸としては、スルホン酸、塩酸等のpKaが2以下の 強酸であることが好ましいのは、先に挙げた官能基と同 様である。

【0097】本発明において好適に用いられる酸発生剤 としては、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニ ウム塩、ジアゾニウム塩等のオニウム塩が挙げられる。 具体的には、US4,708,925号や特開平7-2 0629号に記載されている化合物を挙げることができ る。特に、スルホン酸イオンを対イオンとするヨードニ 30 らの混合物が使用される。 ウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム塩が好ましい。 ジアゾニウム塩としては、米国特許第3,867,14 7号記載のジアゾニウム化合物、米国特許第2,63

2,703号明細書記載のジアゾニウム化合物や特開平 1-102456号及び特開平1-102457号の各 公報に記載されているジアゾ樹脂も好ましい。また、U S5, 135, 838号やUS5, 200, 544号に 記載されているベンジルスルホナート類も好ましい。さ らに、特開平2-100054号、特開平2-1000 55号及び特願平8-9444号に記載されている活性 スルホン酸エステルやジスルホニル化合物類も好まし い。他にも、特開平7-271029号に記載されてい る。ハロアルキル置換されたS-トリアジン類も好まし 43.

【0098】これらの酸発生剤は、硬化性組成物に対し 0~30重量%添加され、好ましくは0~25重量%、 より好ましくは0.1~20重量%の割合で添加され る。添加量が30重量%を越える場合は、経時により感 度変動が起こりやすくなり、安定性が低下するため好ま しくない。

【0099】これらの化合物は単独で使用してもよく、 また2種以上を組み合わせて使用してもよい。なお、こ こに挙げた酸発生剤は、紫外線照射によっても分解でき るため、本発明の画像記録材料は、赤外線だけではなく 紫外線の照射によっても画像記録可能である。

【0100】本発明の酸架橋層に用い得る架橋剤は、酸 の存在下で架橋する化合物であれば、特に制限はない が、下記一般式(I)で表されるフェノール誘導体(以 下、適宜、低分子フェノール誘導体と称する)、下記一 般式 (II) で表される、環上に2又は3個のヒドロキシ メチル基を有するフェノール環を分子内に3個以上有す る多核型フェノール性架橋剤、レゾール樹脂等や、それ

[0101] 【化39】

$$Z-Y-X$$
 $\begin{pmatrix} (OH)_n & R^1 \\ R^2 & OR^3 \end{pmatrix}$
 \mathbb{R}^3
 \mathbb{R}^3
 (I)

【0102】式中、Ar¹は、置換基を有していても良い芳香族炭化水素環を示す。R¹およびR²は、それぞれ同じでも異なっていても良く、水素原子または炭素数12個以下の炭化水素基を示す。R³は、水素原子または炭素数12個以下の炭化水素基を示す。mは、2~4の整数を示す。nは、1~3の整数を示す。Xは2個の連結基を示し、Yは前記の部分構造を有する1個乃至4*

* 価の連結基或いは末端が水素原子である官能基を示し、 ZはYが末端基である場合には存在せず、或いは、Yの 連結基の数に応じて存在する1価乃至4価の連結基又は 官能基を示す。

0 【0103】 【化40】

【0104】式中、Aは、炭素数1~20の下価の炭化 * 水素連結基を示し、rは3~20の整数を示す。pは、 40 2~3の整数を示す。このような架橋剤としては、本発明者らが先に提案した特願平10-203925号明細書の段落番号〔0010〕~〔0075〕に詳細に記載されている。また、本発明において用いられる他の架橋剤としては、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基、アルコキシメチル基、エポキシ基、ビニルエーテル基、アルデヒド基又はケトン基を有する化合物である。好ましくはこれらの架橋性官能基が芳香環に直接結合した化合物が挙げられる。具体的には、メチロールメラミン、エポキシ化されたノボラック樹脂、尿素樹脂等が挙げら※50

※れる。さらに、「架橋剤ハンドブック」(山下晋三、金 の 子東助著、大成社(株))に記載されている化合物も好ましい。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は 画像形成した際の画像部の強度が良好であり好ましい。 【0105】しかしながら、これらの架橋剤は熱に対して不安定であり、酸架橋層を作製したあとの保存時の安定性があまりよくない。これに対し、分子内にベンゼン環に結合する2個以上のヒドロキシメチル基又はアルコキシメチル基を有し、かつベンゼン核を3~5個含み、さらに分子量が1,200以下であるフェノール誘導体のは、保存時の安定性も良好であり、本発明において最も

リド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が 挙げられる。

好適に用いられる。アルコキシメチル基としては、炭素 数6以下のものが好ましい。 具体的にはメトキシメチル 基、エトキシメチル基、nープロポキシメチル基、イソ プロポキシメチル基、n-ブトキシメチル基、イソブト キシメチル基、sec-ブトキシメチル基、t-ブトキ シメチル基が好ましい。さらに、2-メトキシエトキシ メチル基及び2ーメトキシー1ープロポキシメチル基の ように、アルコキシ置換されたアルコキシメチル基も好 ましい。具体的には、特開平6-282067号、特開 平7-64285号、およびEP632003A1等に 10 物中に占める割合は、0.05~15重量%が好まし 記載されている化合物を挙げることができる。

【0106】本発明において、架橋剤は硬化性組成物 中、0~40重量%、好ましくは0~30重量%の添加 量で用いられる。架橋剤の添加量が40重量%を越える と保存時の安定性の点で好ましくない。本発明の硬化性 組成物は好適な支持体の上に塗布することで、平版印刷 版原版やフォトレジストなどの画像形成材料として好適 に使用しうる。本発明の硬化性組成物でこのような画像 形成材料の記録層を形成する場合、さらに必要に応じて これら以外に種々の化合物を添加してもよい。

【0107】例えば、可視光域に大きな吸収を持つ染料 を画像の着色剤として使用することができる。具体的に は、オイルイエロー#101、オイルイエロー#10 3、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイ ルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラッ クBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-50 5 (以上オリエント化学工業 (株) 製)、ピクトリアピ ュアブルー、クリスタルバイオレット (CI4255 5)、メチルバイオレット(CI42535)、エチル バイオレット、ローダミンB (CI145170B)、 マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンブル ー (CI52015)、アイゼンスピロンブルーC-R H (保土ヶ谷化学 (株) 製) 等、及び特開昭62-29 3247号に記載されている染料を挙げることができ

【0108】これらの染料を添加することにより、画像 形成後、画像部と非画像部の区別がつきやすくなるた め、添加する方が好ましい。なお、添加量は、硬化性組 成物の全固形分に対し、0.01~10重量%の割合で ある。

【0109】また、本発明における硬化性組成物を平版 印刷版の記録層に用いる場合、現像条件に対する処理の 安定性を広げるため、特開昭62-251740号や特 開平3-208514号に記載されているような非イオ ン界面活性剤、特開昭59-121044号、特開平4 -13149号に記載されているような両性界面活性剤 を添加することができる。

【0110】非イオン界面活性剤の具体例としては、ソ ルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテー

【0111】両性界面活性剤の具体例としては、アルキ ルジ (アミノエチル) グリシン、アルキルポリアミノエ チルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエ チルーNーヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイ ン、N-テトラデシル-N, N-ベタイン型 (例えば、 商品名アモーゲンK、第一工業 (株) 製)等が挙げられ る。上記非イオン界面活性剤及び両性界面活性剤の組成 く、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0112】さらに、本発明の硬化性組成物中には、必 要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤が加 えられる。例えば、ポリエチレングリコール、クエン酸 トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フ タル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリク レジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレ イン酸テトラヒドロフルフリル等が用いられる。

【0113】本発明の硬化性組成物により画像形成材料 20 の記録層を形成する場合には、通常上記各成分を溶媒に 溶かして、適当な支持体上に塗布する。ここで使用する 溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノ ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プ ロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、 1-メトキシー2-プロパノール、2-メトキシエチル アセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、 ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ド、テトラメチルウレア、Nーメチルピロリドン、ジメ 30 チルスルホキシド、スルホラン、ケープチルラクトン、 トルエン、水等を挙げることができるがこれに限定され るものではない。これらの溶媒は単独又は混合して使用 される。溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固形分)の 濃度は、好ましくは1~50重量%である。また塗布、 乾燥後に得られる支持体上の塗布量(固形分)は、用途 によって異なるが、平阪印刷版原版についていえば一般 的に0.5~5.0g/m² が好ましく、さらに、0. $5~3.0 \text{ g/m}^2$ が好ましい。また、フォトレジスト に用いる場合には $0.01\sim5.0g/m^2$ が好まし く、さらに0.1~3.0g/m² が好ましい。塗布す。 る方法としては、種々の方法を用いることができるが、 例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、 カーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレ ード塗布、ロール塗布等を挙げることができる。塗布量 が少なくなるにつれて、見かけの感度は大になるが、記 録層の皮膜特性は低下する。

【0114】本発明における記録層形成用の塗布液に は、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば、特開 昭62-170950号に記載されているようなフッ素 ト、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセ 50 系界面活性剤を添加することができる.好ましい添加量 は、全記録層固形分中0.01~1重量%、さらに好ま しくは0.05~0.5重量%である。

【0115】<支持体>本発明の硬化性組成物をネガ型 の画像記録材料として用いる場合、これに用い得る支持 体としては、寸度的に安定な板状物であれば、公知のも のを使用することができ、例えば、紙、プラスチック (例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレ ン等) がラミネートされた紙、金属板 (例えば、アルミ ニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム (例え ば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン 10 ルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸及びグリセ 酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、 硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ チレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネ ート、ポリビニルアセタール等)、上記の如き金属がラ ミネート若しくは蒸着された紙又はプラスチックフィル ム等が挙げられる。

【0116】好ましい支持体としては、ポリエステルフ ィルム又はアルミニウム板が挙げられ、その中でも寸法 安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板は特に 好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム 板、及びアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含 む合金板であり、さらにアルミニウムがラミネート又は 蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニウ ム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、 銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケ ル、チタン等がある。合金中の異元素の含有量は総量で 10重量%以下である。本発明において特に好適なアル ミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なア ルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに 異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適 30 用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるもの ではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を 適宜に利用することができる。支持体として用いられる アルミニウム板の厚みはおよそ0.1mm~0.6mm 程度、好ましくは0.15mm~0.4mm、特に好ま しくはO. 2mm~O. 3mmである。また、支持体と して用いられるプラスチックフィルムの厚みは、その強 度、耐久性、透明性などにより目的に応じて適宜選択さ れるが、一般的には、ポリエステルフィルムで、およそ 0.1mm~0.6mm程度、好ましくは0.15mm 40 ~0.4 mm程度である。

【0117】支持体としてアルミニウム板を用いる場 合、アルミニウム板は、常法により、粗面化、陽極酸 化、親水化処理等が施される。即ち、アルミニウム基材 を、目的に応じて、適宜、機械的に粗面化処理する工 程、化学的にエッチング処理する工程、酸性水溶液中で 電気化学的に粗面化処理処理する工程、陽極酸化処理す る工程、親水化処理処理する工程、等を施して支持体を 形成する。

【0118】本発明の硬化性組成物により画像記録材料 50 のは特に制限なく使用できる。例えば、ケイ酸ナトリウ

64

における構成層を塗布、形成する前に、必要に応じて前 記支持体上に下塗層を設けることができる。下塗層成分 としては種々の有機化合物が用いられ、例えば、カルボ キシメチルセルロース、デキストリン、アラビアガム、 2-アミノエチルホスホン酸等のアミノ基を有するホス ホン酸類; 置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、 ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホ スホン酸、メチレンジホスホン酸及びエチレンジホスホ ン酸等の有機ホスホン酸; 置換基を有してもよいフェニ ロリン酸等の有機リン酸; 置換基を有してもよいフェニ ルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキルホス フィン酸及びグリセロホスフィン酸等の有機ホスフィン 酸;グリシンやβ-アラニン等のアミノ酸類;及びトリ エタノールアミンの塩酸塩等のヒドロキシル基を有する アミンの塩酸塩等から選ばれるが、2種以上混合して用 いてもよい。また、前述したジアゾニウム化合物を下塗 りすることも好ましい。有機下塗層の被覆量は、2~2 OOmg/m² が適当である。

【0119】以上のようにして、支持体上に本発明の硬 化性組成物からなる記録層を設けることで、ネガ型画像 記録材料を得ることができる。本発明に係るネガ型画像 記録材料は、所定量のエネルギー付与、具体的には、赤 外線レーザ、紫外線ランプ、可視光線などの光照射、γ 線などの電子線照射、サーマルヘッドによる熱的な記録 が可能である。本発明においては、波長760 nmから 1200 n mの赤外線を放射する固体レーザ及び半導体 レーザにより画像露光されることが好ましい。このよう なエネルギー付与を画像様に行なうとその部分のみ硬化 し、画像部を形成する。その後、硬化しなかった部分 (非画像部)を現像工程により除去し、画像形成が完了 する。

【0120】本発明においては、露光等エネルギー付与 による画像書き込み後、すぐに現像処理を行ってもよい が、露光、加熱などのエネルギー付与工程と現像工程の 間に加熱処理を行ってもよい。加熱処理をする場合その 条件は、60℃~150℃の範囲内で5秒~5分間行う ことが好ましい。加熱方法としては、従来公知の種々の 方法を用いることができる。例えば、パネルヒーターや セラミックヒーターにより画像形成材料と接触しつつ加 熱する方法、及びランプや温風による非接触の加熱方法 等が挙げられる。この加熱処理により、レーザ、光、電 子線照射、あるいは像様の加熱時、記録に必要なエネル ギーを減少させることができる。

【0121】必要に応じて加熱処理を行った後、本発明 に係る画像形成材料は、好ましくは、水又はアルカリ性 水溶液にて現像される。

【0122】アルカリ性水溶液を用いる場合、本発明に 係る現像液及び補充液としては従来より知られているも

ム、同カリウム、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、 同アンモニウム、第2リン酸ナトリウム、同カリウム、 同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アン モニウム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモ ニウム、ほう酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウ ム、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウム及 び同リチウム等の無機アルカリ塩が挙げられる。また、 モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミ ン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルア ミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミ ン、トリイソプロピルアミン、n-ブチルアミン、モノ エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノー ルアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパ ノールアミン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピ リジン等の有機アルカリ剤も用いられる。

【0123】これらのアルカリ剤は単独又は2種以上を 組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤の中で特 に好ましい現像液の一例は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸 カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸 M2 Oの比率と濃度によって現像性の調節が可能となる ためであり、例えば、特開昭54-62004号、特公 昭57-7427号に記載されているようなアルカリ金 属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0124】以上記述した現像液及び補充液を用いて現 像処理された画像形成材料は、水洗水、界面活性剤等を 含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不*

(下塗り液組成)

・βーアラニン	
・フェニルホスホン酸	
・メタノール	
· 純水	

その処理されたアルミ支持体上に次の下記組成の硬化性 組成物 (溶液 I)を塗布し、100℃、1分間乾燥し、

※7とした。 [0128]

1g/m²の平版印刷版原版 I を得て、各々実施例1~ ※

(溶液 I)

・ ポリマー (メタクリル酸/ベンジルメタクリレート	
=3/7, Mw 20000)	2.5g
· (a)酸、架橋成分発生剤 (表1に記載の化合物)	0.8g
· (b) 低分子化合物 (表1に記載の化合物)	1.0g
·赤外線吸収剤DX-1(下記構造)	0.5g
・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本	
インキ化学工業(株)製)	0.06g
· 着色剤 (VPB-Naps:保土ヶ谷化学(株)製)	0.04g
・1ーメトキシー2ープロパノール	20g
・メチルエチルケトン	20g
・メタノール	15g

[0129]

★ ★【表1】

* 感脂化液で後処理される。本発明に係る画像形成材料を 平版印刷版原版として使用する場合の後処理としては、 これらの処理を種々組み合わせて用いることができる。 前述の画像形成材料としては、本発明の硬化性組成物を 平版印刷版原版の記録層として用いた場合を例に挙げて 説明したが、本発明の用途はこれに限定されず、光、熱 などのエネルギー付与による硬化するネガ型の画像形成 材料の記録層として、種々の応用が可能であり、その用 途は多岐にわたる。

10 [0125]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明す るが、本発明はこれらに制限されるものではない。

【0126】(実施例1~7)

〔支持体の作製〕厚さO.30mmのアルミニウム板 (材質1050)をトリクロロエチレン洗浄して脱脂し た後、ナイロンブラシと400メッシュのパミンストン - 水懸濁液を用い、その表面を砂目立てし、よく水で洗 浄した。この板を45℃で25%水酸化ナトリウム水溶 液に9秒間浸漬してエッチングを行い水洗後、さらに2 塩の成分である酸化珪素SiO2とアルカリ金属酸化物 20 %HNO3に20秒間浸漬して水洗した。このときの砂 目立ての裏面のエッチング量は約3g/m²であった。 次にこの板を、7%H2 SO4 を電界液として電流密度 15A/dm²の直流陽極酸化皮膜を設けた後、水洗乾 燥した。次にこのアルミニウム板に下記下塗り液を塗布 し、80℃で30秒間乾燥した。乾燥後の被覆重量は1 Omg/m² であった。

> 0.1 g 0.05g

40 60

[0127]

6.8

67

,	<i>)</i>			0.6
No.	(a)酸,架模成分発生剂	(b)紅分子化合物	感度 (mJ/cm²)	経時でのエネルギー変化 (mJ/cm²)
実施例1	I –2	A I 5	140	10
実施例2	∏ —1	A-I-5	140	10
実施例3	ш−1	A-I-5	145	10
実施例4	I –23	A-I-7	140	10
実施例5	ī −35	B-7	145	10
実施例6	I-6	C-1	145	10
実施例7	T -9	C-2	145	10
	架橋削/酸発生剤	(b)低分子化合物		
IL BADI 1	-Lna^.77745'HL'/SY-1	A-I-5	200	30

[0130]

DX - 1

*【化41】

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \\ CH_3 \\ \end{array}$$

【0131】(比較例1、2)前記溶液 I において、 (a)酸、架橋成分発生剤に変えて、架橋剤としてニト ロベンズアルデヒドを0.4g、酸発生剤として下記構 造のSX-1を1.8g添加し、表1に記載の(b)低 分子化合物を用いた他は、実施例1と同様にして平版印 刷版原版を作成し、比較例1とした。また、(a)酸、 30 【化42】 架橋成分発生剤に変えて、架橋剤として2-フェニルー※

※シクロヘキサンを0.44g、発生剤として下記構造の SX-1を1.8g添加し、表1に記載の(b)低分子 化合物を用いた他は、実施例1と同様にして平版印刷版 原版を作成し、比較例2とした。

[0132]

酸発生剤SX-1

$$^{n}C_{6}H_{13}O$$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$

【0133】(実施例8~13)実施例1~7と同様に 40★の平販印刷販原版ⅠⅠを得て、各々実施例8~13とし 処理されたアルミ版上に下記組成の硬化性組成物(溶液 た。

II)を塗布し、100℃、1分間乾燥し、1g/m²★ [0134]

(溶液 I I)

· (b) ポリマー (表2に記載のポリマー) 2.5g · (a)酸、架橋成分発生剤(表2に記載の化合物) 1.0g 0.5g ·赤外線吸収剤DX-2(下記構造) ・フッ素系界面活性剤 (メガファックF-177、大日本 0.06g インキ化学工業(株)製) ·着色剤(VPB-Naps:保土ヶ谷化学(株)製) 0.04g

・ァーブチロラクトン

20g

・メチルエチルケトン

・メタノール

70

15g 15g

[0135]

* *【表2】

	(a)酸,架構成分學生劑	(b)ポリマー	感度 (mJ/cm²)	経時でのエネルギー変化 (mJ/cm²)
実施例8	I —1	BP-1	140	10
実施例9	I -6	BP1	140	15
実施例10	I11	BP2	135	10
実施例11	ш-4	BP-2	140	15
実施例 12	I —29	BP-3	140	10
実施例13	II —11	BP-4	140	15
	架橋削/融発生制	の水バムー		
比較例3	2-フェニルーシクロヘキサノン/SX-1	BP-1	160	35
比較例4	ニトロヘンスプルデヒナ/SX-1	BP-2	165	35

[0136]

【化43】 DX-2

【0137】表中に略号で記載の(b)架橋性成分であるポリマーの詳細は以下の通りである。

BP-1:ヒドロキシエチルメタクリレート/メタクリル酸 (7/3 分子量25,000)

BP-2:特開平10-203037のBP-1

BP-3: ポリヒドロキシスチレン (マルカリンカー 30 MH2P, 丸善石油化学(株))

BP-4:ノボラック樹脂 (m/p=6/4, Mw=10,000)

【0138】(比較例3、4)前記溶液 I Iにおいて、(a)酸、架橋成分発生剤に変えて、架橋剤として2-フェニルーシクロヘキサンを0.5g、酸発生剤として前記SX-1を1.8g添加し、表2に記載の(b)ポリマーを用いた他は、実施例8と同様にして平版印刷版原版を作成し、比較例3とした。また、(a)酸、架橋成分発生剤に変えて、架橋剤としてニトロベンズアルデ 40とドを0.5g、酸発生剤として前記SX-1を1.8g添加し、表2に記載の(b)ポリマーを用いた他は、実施例8と同様にして平版印刷版原版を作成し、比較例4とした。 ※

※【0139】(画像形成とその評価)前記で得られた実施例及び比較例の各平版印刷版原版を波長830~850nm程度の赤外線を発する半導体レーザーで画像様に露光した。露光後、パネルヒーターにて、110℃で15秒間加熱処理した後、富士写真フィルム(株)製現像20 液DN-3C(1:2の比率で水で希釈)で現像し、水洗した。これらの際得られた画像の線幅とレーザ出力、光学系でのロス及び走査速度を基に、記録に必要なエネルギー量を算出した。

【0140】また、保存安定性を調べるために、レーザー露光前の平阪印刷販原版を高温条件下(60℃)3日間放置し、その後、高温条件下の保存原版を前記と同様にしてレーザー露光し、記録に必要なエネルギー量を算出し、高温条件下での保存前と保存後のエネルギー量の差を調べた。この差が実質的に20mJ/cm²以下であることが、製造上好ましく、保存安定性が良好であると評価される。これらの結果を前記表1及び表2に示した。

【0141】表1及び表2の結果より、本発明の硬化性 組成物を記録層として用いた平阪印刷版原版は、感度が 高く、保存安定性にも優れることがわかった。一方、酸 発生剤と架橋剤とを別々に添加した比較例の平阪印刷版 は、同じポリマーや低分子化合物を用いた実施例に比べ て感度がやや劣り、保存安定性は実用上問題のあるレベ ルであることがわかった。

0 [0142]

【発明の効果】本発明によれば、経時安定性が良好であり、且つ、高感度の、画像形成材料に有用な硬化性組成物を得ることができた。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2H025 AB03 AC01 AC03 AC06 AC08 AD01 BC83 BC86 BD02 BD07 BD10 BD12 BD27 BD29 BE00 BE04 BE10 CA41 CB29 CB45 CC11 CC20 FA29 2H096 AA07 BA06 BA20 EA01 EA02

> EAO4 EAO6 EA23 FAO1 GAO8 4J031 CAO6 CA32 CA82 CA83 4J033 CAO1 CA13 CA14 CA18 CA19

> > GA11 GA12

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-109143

(43) Date of publication of application: 20.04.2001

(51)Int.Cl.

G03F 7/004 C08G 85/00 G03F 7/00 / C08G 8/38 C08G 16/00

(21)Application number : 11-281143

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

01.10.1999

(72)Inventor: SHIMADA KAZUTO

KUNIDA KAZUTO

(54) CURABLE COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a curable composition having good aging stability and high sensitivity-and-useful as an image forming material.

SOLUTION: The curable composition has (a) a compound having groups which separately generates an acid and a crosslinking agent when energy is applied in one molecule and (b) a compound containing two or more functional groups capable of reacting with the crosslinking agent in the presence of the acid in one molecule.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] About the hardenability constituent hardened by giving the energy by light, heat, the electron ray, etc., in detail, this invention is excellent in sensitivity and preservation stability, and relates to the hardenability constituent which can be used suitable for the record layer of a photoresist and the lithography version etc. [0002]

[Description of the Prior Art] The hardenability constituent hardened by giving the energy by light, heat, the electron ray, etc. has a common material which is used widely by the image formation material of negative molds, such as a record layer of the photoresist and the lithography version which harden only an energy grant portion and serve as the picture section, and forms and hardens bridge formation from the intensity of the picture section after hardening, and a viewpoint of stability especially. [0003] The hardenability constituent using already well-known acid crosslinking reaction usually had the common thing containing the polymer which has the acid generator which supplies the acid for making a cross linking agent and crosslinking reaction occur, and the functional group which participates in bridge formation, or its precursor. Since a cross linking agent and an acid generator lived together in the system with such same hardenability constituent, the part will cause bridge formation by the passage of time, and degradation with the passage of time had taken place. Generally such a negative-mold image formation material is used as a record layer of the lithography version. For example, with this record material, the heat mode laser correspondence negative-mold image recording material by acid bridge formation is indicated, and by laser exposure, the difference of development nature appears in the exposure section and the unexposed section because an acid is generated from an acid generator and a binder and a cross linking agent occur crosslinking reaction with an acid, and the picture is formed in JP,7-20629,A.

[0004] However, a binder, a cross linking agent, or cross linking agents caused crosslinking reaction thermally at the time of preservation, or the acid generator decomposed at the time of preservation, this record material had concern of crosslinking reaction being triggered, and the problem was in stability. Moreover, when a stable cross linking agent, a stable acid generator, etc. were thermally chosen in consideration of stability, there was a problem that sensitivity became inadequate. Although various additives are added or a change of a cross linking agent, a binder, and an acid generator has been made in order to reconcile the sensitivity and stability of such a hardenability constituent, there is no radical solution and the present condition is still that the satisfying thing is not obtained practically.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] It is in this invention being made in consideration of the above-mentioned trouble, the purpose of this invention passing, and the Tokiyasu quality providing the image formation material of high sensitivity with a useful hardenability constituent good.

[Means for Solving the Problem] Wholeheartedly, as a result of examination, in the molecule, this

invention persons found out that the above-mentioned trouble could be solved by using the compound which has the both sides of the functional group which generates an acid, and the functional group which generates a bridge formation component, and completed this invention. That is, the hardenability constituent of this invention is characterized by having a cross linking agent and a compound containing two or more functional groups which can react under acid existence into the (a) molecule the compound which has the basis which generates an acid by energy grant, and the basis which generates a cross linking agent, and into the (b) molecule. In the (b) molecule used here, it is desirable that it is more than a kind in the compound containing two or more functional groups which can react with a cross linking agent under acid existence as which the functional group which can react is chosen from a hydroxyl, a thiol group, and a heterocycle with a cross linking agent under acid existence.

[0007] Moreover, it is desirable that it is the compound which has the structural unit expressed with the following general formula (I) or a general formula (III) as a compound which has the basis which generates an acid, and the basis which generates a cross linking agent by energy grant in the (a) molecule.

[8000]

[Formula 2]

[0009] R1 expresses among a formula COR, SO2R, PO2R, and PO3R (it is here and R expresses the alkyl group which may be replaced, an aryl group, an ARUKENIRU machine, and an alkynyl group). R2 and R3 express the alkyl group and aryl group which may be replaced, an ARUKENIRU machine, an alkynyl group, or a cyano group. R4 expresses a hydrogen atom or the alkyl group which may be replaced, an aryl group, an ARUKENIRU machine, and an alkynyl group. In X, a ring or a ring compound, and Y express a ring compound.

[0010] In addition, in this invention, "energy grant" points out "the optical irradiation, heating, or more than a kind of electron beam irradiation" of sufficient amount for making the compound which has the basis which generates an acid, and the basis which generates a cross linking agent generate an acid and a cross linking agent by energy grant in the (a) molecule.

[0011] A cross linking agent is protected, does not show activity and does not react with a binder with time until it is generating the acid contributed to crosslinking reaction by energy grant in the (a) molecule in the hardenability constituent of this invention using the compound which has the basis which generates an acid, and the basis which generates a cross linking agent, and a cross linking agent by energy grant from the same compound and is exposed or heated. Since the acid is also held in the form of stable ester compared with the onium salt, it is stable with time. Moreover, when energy is given by exposure or heating and an acid and a cross linking agent occur, both sides will exist in a spatially near place in one molecule, and it is thought that high sensitivity-ization can be attained. If (c) infrared-absorption agent is further contained in the hardenability constituent at this time, while record by infrared-laser exposure will be attained, generating of an acid and acid crosslinking reaction will be promoted by the heat generated by light-and-heat conversion, and it is desirable also from a viewpoint of sensitivity.

[0012] An intramolecular-oxidation-reduction reaction occurs at the time of exposure and heating, and the compound which has the structural unit of the aforementioned general formula (I) held in the desirable (a) molecule as a compound which has the basis which generates an acid, and the basis which generates a cross linking agent by energy grant generates an acid and an aldehyde. This aldehyde serves as a binder which has a nucleophilic functional group, and a cross linking agent which reacts by making into a catalyst the acid generated simultaneously. Moreover, N-O combination is cut at the time of

exposure and heating, and the compound which has the structural unit of a general formula (II) forms an acid, a ketone, an aldehyde, or an azine. A ketone, an aldehyde, or an azine serves as a binder which has a nucleophilic functional group, and a cross linking agent which reacts by making the generated acid into a catalyst. The compound which has the structural unit of a general formula (III) causes pinacol transition at the time of exposure and heating, and generates a ketone and an acid. This ketone serves as a binder which has a nucleophilic functional group, and a cross linking agent which reacts by making the generated acid into a catalyst.

[0013]

[Embodiments of the Invention] Hereafter, this invention is explained in detail. The hardenability constituent of this invention in the (a) molecule by energy grant The compound (an acid and a bridge formation component generating agent are called suitably hereafter) which has the basis which generates an acid, and the basis which generates a cross linking agent, and in the (b) molecule, although characterized by having a cross linking agent and a compound (a cross-linking compound being called suitably hereafter) containing two or more functional groups which can react under acid existence (c) It may be desirable that an infrared-absorption agent is included and it may also contain various well-known additives, such as a sensitizer, further if needed.

[0014] Each compound used for the hardenability constituent of this invention is explained one by one. Light, heat, or an electron ray is activated and the (a) acid in <acid and bridge formation component generating (a) Agent> this invention and a bridge formation component generating agent express the compound which generates an acid and a cross linking agent by the oxidation-reduction reaction, the transition reaction, the cutting reaction, etc. from one molecule. As a generated acid, a carboxylic acid, a sulfonic acid, a phosphoric acid, etc. are desirable. It is a desirable mode that it is the compound which has an aldehyde, a ketone, an azine, and an imino group as an example which generates a cross linking agent.

[0015] What has the structural unit expressed with the aforementioned general formula (I) or a general formula (III) as these compounds is mentioned preferably. By irradiation of light or an electron ray, the compound which has the structural unit expressed with a general formula (I) triggers an intramolecularoxidation-reduction reaction; and forms o-oximido benzaldehyde and the acid (the carboxylic acid, the sulfonic acid, phosphoric acid) which have a function as a cross linking agent. Moreover, if heated, also thermally, a reaction will be caused within a molecule and it will be thought like cases, such as optical irradiation, that o-oximido benzaldehyde and an acid (a carboxylic acid, a sulfonic acid, phosphoric acid) are formed. R1 expresses COR, SO2R, PO2OR, and PO3R (it is here and R expresses the alkyl and aryl group which may be replaced) among the aforementioned general formula (I). [0016] When R expresses an alkyl group, as an alkyl group, a carbon atomic number can mention the shape of a straight chain to 1-20, the letter of branching, and an annular alkyl group. As the example, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, a butyl, A pentyl machine, a hexyl machine, a heptyl machine, an octyl machine, a nonyl machine, a decyl group, A undecyl machine, a dodecyl machine, a tridecyl machine, a hexadecyl machine, an octadecyl machine, A ray KOSHIRU machine, an isopropyl machine, an isobutyl machine, s-butyl, t-butyl, An isopentyl machine, a neopentyl machine, 1-methyl butyl, an iso hexyl machine, a 2-ethylhexyl machine, 2-methyl hexyl machine, a cyclohexyl machine, a cyclopentylic group, 2-norbornyl machine, etc. can be mentioned. In these, the annular alkyl group to the shape of a straight chain to the carbon atomic numbers 1-12, the letter of branching to the carbon atomic numbers 3-12, and the carbon atomic numbers 5-10 is more desirable. [0017] When R expresses a substitution alkyl group, as the substituent The monovalent nonmetallic atomic group except hydrogen is used. as a desirable example A halogen atom (-F, -Br, -Cl, -I), a hydroxyl, an alkoxy group, An aryloxy machine, a sulfhydryl group, an alkyl thio machine, an aryl thio machine, An alkyl dithio machine, an aryl dithio machine, the amino group, N-alkylamino machine, The N and N-dialkylamino machine, N-arylamino machine, N, and N-diaryl amino group, An N-alkyl-Narylamino machine, an acyloxy machine, a carbamoyloxy machine, N-alkyl carbamoyloxy machine, Naryl carbamoyloxy machine, An N and N-dialkyl carbamoyloxy machine, N, and N-diaryl carbamoyloxy machine, An N-alkyl-N-aryl carbamoyloxy machine, an alkyl sulfoxy machine, An aryl

sulfoxy machine, an acyl thio machine, the acylamino machine, N-alkyl acylamino machine, N-aryl acylamino machine, a ureido machine, an N'-alkyl ureido machine, An N' and N'-dialkyl ureido machine, N'-aryl ureide machine, N', and N'-diaryl ureido machine, An N'-alkyl-N'-aryl ureide machine, N-alkyl ureido machine, N-aryl ureide machine, an N'-alkyl-N-alkyl ureido machine, An N'-alkyl-N-aryl ureide machine, N', and N'-dialkyl-N-alkyl ureido machine, N' and N'-dialkyl-N-aryl ureide machine, N'-aryl-N-alkyl ureido machine, N'-aryl-N-aryl ureide machine, N', and N'-diaryl-N-alkyl ureido machine, N', and N'-diaryl-N-aryl ureide machine, [0018] N'- an alkyl-N'-aryl-N-alkyl ureido machine and N' -- a - alkyl-N'-aryl-N-aryl ureide machine -- An alkoxycarbonylamino machine, an aryloxy carbonylamino machine, An N-alkyl-N-alkoxycarbonylamino machine, an N-alkyl-N-aryloxy carbonylamino machine, An N-aryl-N-alkoxycarbonylamino machine, an N-aryl-N-aryloxy carbonylamino machine, A formyl machine, an acyl group, a carboxyl group, an alkoxy carbonyl group, An aryloxy carbonyl group, a carbamoyl group, N-alkyl carbamoyl group, N and N-dialkyl carbamoyl group, N-aryl carbamoyl group, An N and N-diaryl carbamoyl group, an N-alkyl-N-aryl carbamoyl group, An alkyl sulfinyl machine, an aryl sulfinyl machine, an alkyl sulfonyl machine, An aryl sulfonyl machine, a sulfonic group (-SO3H), and its conjugate-base machine (A sulfonate group is called hereafter), an alkoxy sulfonyl machine, an aryloxy sulfonyl machine, SURUFINA moil machine, Nalkyl SURUFINA moil machine, N, and N-dialkyl SURUFINA moil machine, N-aryl SURUFINA moil machine, a N,N-diarylsulfinamoyl group, An N-alkyl-N-aryl SURUFINA moil machine, a sulfamoyl group, N-alkyl sulfamoyl group, N, and N-dialkyl sulfamoyl group, N-arylsulfamoyl group, an N,Ndiaryl sulfamoyl machine, An N-alkyl-N-arylsulfamoyl group, a phosphono group (-PO3H2), and its conjugate-base machine (A HOSUFONATO machine is called hereafter), a dialkyl phosphono group (-PO3(alkyl) 2), A diaryl phosphono group (-PO3(aryl) 2), an alkyl aryl phosphono group (-PO3 (alkyl) (aryl)), A monoalkyl phosphono group (-PO3H (alkyl)) and its conjugate-base machine (henceforth) The monoallyl phosphono group (-PO3H (aryl)) called an alkyl HOSUFONATO machine and its conjugatebase machine (henceforth) The HOSUFONO oxy-basis (-OPO3H2) called an aryl HOSUFONATO machine and its conjugate-base machine (henceforth) The dialkyl HOSUFONO oxy-basis called a HOSUFONATOOKISHI machine (-OPO3(alkyl) 2), A diaryl HOSUFONO oxy-basis (-OPO3(aryl) 2), an alkyl aryl HOSUFONO oxy-basis (-OPO3 (alkyl) (aryl)), A monoalkyl HOSUFONO oxy-basis (-OPO3H (alkyl)) and its conjugate-base machine (henceforth) The monoallyl HOSUFONO oxy-basis (-OPO3H (aryl)) called an alkyl HOSUFONATO oxy-basis and the conjugate-base machine (an aryl force HONATO oxy-basis is called henceforth) and a cyano group, a nitro group, an aryl group, an alkenyl machine, an alkynyl group, etc. are mentioned.

[0019] As an example of the alkyl group in these substituents The above-mentioned alkyl group is mentioned. as an example of an aryl group A phenyl group, a biphenyl machine, a naphthyl group, a tolyl group, a xylyl group, a mesityl machine, A KUMENIRU machine, a chlorophenyl machine, a BUROMO phenyl group, a chloro methylphenyl machine, A hydroxyphenyl machine, a methoxypheny machine, an ethoxy phenyl group, A phenoxyphenyl machine, an acetoxyphenyl machine, a benzo yloxy phenyl group, A methylthio phenyl group, a phenylthiophenyl machine, a methylamino phenyl group, A dimethylamino phenyl group, an acetylamino phenyl group, a carboxyphenyl machine, A methoxycarbonyl phenyl group, an ethoxy phenyl carbonyl group, a phenoxy carbonyl phenyl group, Nphenylcarbamoyl phenyl group, a phenyl group, a cyano phenyl group, a sulfo phenyl group, a sulfonate phenyl group, a HOSUFONO phenyl group, a HOSUFONATOFENIRU machine, etc. can be mentioned. Moreover, as an example of an alkenyl machine, a vinyl group, 1-propenyl machine, 1butenyl group, a cinnamyl machine, a 2-chloro-1-ethenyl machine, etc. are mentioned, and an ethynyl machine, 1-propynyl machine, 1-butynyl machine, a trimethylsilyl ethynyl machine, etc. are mentioned as an example of an alkynyl group. As R5 in an acyl group (R5CO-), hydrogen and the above-mentioned alkyl group, and an aryl group can be mentioned. As a still more desirable thing among these substituents, they are a halogen atom (-F, -Br, -Cl, -I), an alkoxy group, an aryloxy machine, an alkyl thio machine, and an aryl thio machine. The acylamino machine, an acyl group, an aryl group, an alkenyl machine, etc. are mentioned.

[0020] On the other hand, as an alkylene machine in a substitution alkyl group, except for any one of the

hydrogen atoms on the alkyl group of the above-mentioned carbon numbers 1-20, what was made into the divalent organic residue can be mentioned, and the shape of a straight chain to the carbon atomic numbers 1-12, the desirable letter of branching to the carbon atomic numbers 3-12, and the desirable annular alkylene machine to the carbon atomic numbers 5-10 can be mentioned. As a desirable example of the substitution alkyl group obtained by combining this substituent and an alkylene machine A chloro methyl group, a bromomethyl machine, 2-chloro ethyl group, a trifluoromethyl machine, A methoxymethyl machine, a methoxyethoxy ethyl group, an allyloxy methyl group, A phenoxymethyl machine, a methylthio methyl group, a tolyl thiomethyl machine, an ethylamino ethyl group, A diethylamino propyl group, a morpholino propyl group, an acetyl oxymethyl machine, A benzoyl oxymethyl machine, N-cyclohexylcarbamoyloxy ethyl group, N-phenylcarbamoyloxy ethyl group, an acetyl aminoethyl machine, N-methyl benzoylamino propyl group, a 2-oxo ethyl group, a 2-oxo propyl group, A carboxy propyl group, a methoxycarbonyl ethyl group, an allyloxy carbonyl butyl, A chloro phenoxy carbonylmethyl machine, a carbamoyl methyl group, N-methyl carbamoyl ethyl group, N and N-dipropyl carbamoyl methyl group, N-(methoxypheny) carbamoyl ethyl group, An N-methyl-N-(sulfo phenyl) carbamoyl methyl group, a sulfo butyl, A sulfonate butyl, a sulfamoyl butyl, N-ethyl sulfamoyl methyl group, N and N-dipropyl sulfamoyl propyl group, N-tolyl sulfamoyl propyl group, An N-methyl-N-(HOSUFONO phenyl) sulfamoyl octyl machine, A HOSUFO knob chill machine, a HOSUFONATOHEKISHIRU machine, a diethyl HOSUFO knob chill machine, a diphenyl HOSUFONO propyl group, a methyl HOSUFO knob chill machine, a methyl HOSUFONATO butyl, a tolyl HOSUFONO hexyl machine, [0021] A tolyl HOSUFONATO hexyl machine, a HOSUFONO oxypropyl group, a HOSUFONATOOKISHI butyl, a benzyl, a phenethyl machine, alpha-methyl benzyl, a 1-methyl-1-phenylethyl machine, p-methyl benzyl, a cinnamyl machine, an allyl group, 1-propenyl methyl group, 2-butenyl group, 2-methyl allyl group, 2-methyl propenyl methyl group, 2-propynyl group, 2-butynyl machine, 3-butynyl machine, etc. can be mentioned. [0022] When R expresses an aryl group, as an aryl group, that in which one - the three benzene rings formed the condensed ring, and the thing in which the benzene ring and 5 member unsaturation ring

[0022] When R expresses an aryl group, as an aryl group, that in which one - the three benzene rings formed the condensed ring, and the thing in which the benzene ring and 5 member unsaturation ring formed the condensed ring can be mentioned, a phenyl group, a naphthyl group, an anthryl machine, a phenan tolyl group, an indenyl group, an ASENAFU thenyl machine, a fluorenyl group, etc. can be mentioned as an example, and a phenyl group and a naphthyl group are more desirable in these. Moreover, a heterocycle formula (hetero) aryl group besides the above-mentioned ring formula aryl group is contained in an aryl group. What contains the carbon numbers 3-20, such as a pyridyl machine, a furil machine, other quinolyl machines with which the benzene ring condensed the ring, a benzo furil machine, a thioxan ton machine, a carbazol group, and the Indore machine, and 1-5 hetero atoms as a heterocycle formula aryl group is used.

[0023] When R expresses a substitution aryl group, as a substitution aryl group, what has a monovalent nonmetallic atomic group except hydrogen as a substituent is used on the ring formation carbon atom of the above-mentioned aryl group. As an example of a desirable substituent, the above-mentioned alkyl group, a substitution alkyl group, and the thing shown as a substituent [in / a substitution alkyl group / first] can be mentioned. As a desirable example of such a substitution aryl group A biphenyl machine, a tolyl group, a xylyl group, a mesityl machine, a KUMENIRU machine, a chlorophenyl machine, A BUROMO phenyl group, a fluoro phenyl group, a chloro methylphenyl machine, A trifluoromethyl phenyl group, a hydroxyphenyl machine, a methoxypheny machine, A methoxyethoxy phenyl group, an allyloxy phenyl group, a phenoxyphenyl machine, A methylthio phenyl group, a tolyl thiophenyl machine, an ethylamino phenyl group, A diethylaminophenyl machine, a morpholino phenyl group, an acetyloxy phenyl group, A benzoyloxy phenyl group, N-cyclohexylcarbamoyloxy phenyl group, Nphenylcarbamoyloxy phenyl group, an acetylamino phenyl group, N-methyl benzoylamino phenyl group, a carboxyphenyl machine, a methoxycarbonyl phenyl group, An allyloxy carbonyl phenyl group, a chloro phenoxy carbonyl phenyl group, Carbamoyl phenyl group, N-methyl carbamoyl phenyl group, N, and N-dipropyl carbamoyl phenyl group, N-(methoxypheny) carbamoyl phenyl group, an N-methyl-N-(sulfo phenyl) carbamoyl phenyl group, A sulfo phenyl group, a sulfonate phenyl group, a sulfamoyl phenyl group, N-ethyl sulfamoyl phenyl group, N, and N-dipropyl sulfamoyl phenyl group, N-tolyl

sulfamoyl phenyl group, an N-methyl-N-(HOSUFONO phenyl) sulfamoyl phenyl group, A HOSUFONO phenyl group, a HOSUFONATOFENIRU machine, a diethyl HOSUFONO phenyl group, A diphenyl HOSUFONO phenyl group, a methyl HOSUFONATO phenyl group, a methyl HOSUFONATO phenyl group, A tolyl HOSUFONO phenyl group, a tolyl HOSUFONATO phenyl group, an allyl-compound phenyl group, 1-propenyl methylphenyl machine, 2-butenyl phenyl group, 2-methyl allyl-compound phenyl group, 2-methyl propenyl phenyl group, 2-propynyl phenyl group, 2-butynyl phenyl group, 3-butynyl phenyl group, etc. can be mentioned.

[0024] When R expresses an alkenyl machine, a substitution alkenyl machine [-C(R5) = C (R6) (R7)], an alkynyl group, or a substitution alkynyl group [-C**C (R8)], a monovalent nonmetallic atomic group can be used as R5-R8. As a desirable example of R5-R8, a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group, a substitution alkyl group, and a substitution aryl group can be mentioned. What was shown as the above-mentioned example as these examples can be mentioned. As a more desirable substituent of R5-R8, the shape of a hydrogen atom, a halogen atom, and a straight chain of the carbon atomic numbers 1-10, the letter of branching, and an annular alkyl group can be mentioned. [0025] As an example of an alkenyl machine, a substitution alkenyl machine, an alkynyl group, and a substitution alkynyl group, a vinyl group, 1-butenyl group, 1-pentenyl machine, a 1-hexenyl machine, 1-octenyl group, a 1-methyl-1-propenyl machine, a 2-methyl-1-propenyl machine, a 2-methyl-1-butenyl group, a 2-phenyl-1-ethenyl machine, a 2-chloro-1-ethenyl machine, an ethynyl machine, a propynyl machine, Things desirable as R among the above are an alkyl group, a substituent alkyl group, an aryl

group, and a substitution aryl group.

[0026] X expresses an aryl group or a ring compound. When X expresses an aryl group, as an example, a phenyl group, a naphthyl group, an anthryl machine, a phenan tolyl group, an indenyl group, an ASENAFU thenyl machine, a fluorenyl group, etc. can be mentioned, and a phenyl group and a naphthyl group are more desirable in these. Moreover, a heterocycle formula (hetero) aryl group besides

the above-mentioned ring formula aryl group is contained in an aryl group. What contains the carbon numbers 3-20, such as a pyridyl machine, a furil machine, other quinolyl machines with which the benzene ring condensed the ring, a benzo furil machine, a thioxan ton machine, and a carbazol group,

and 1-5 hetero atoms as a heterocycle formula aryl group is used.

[0027] When a substitution aryl group is expressed, as a substitution aryl group, what has a monovalent nonmetallic atomic group except hydrogen as a substituent is used on the ring formation carbon atom of the above-mentioned aryl group. As an example of a desirable substituent, the above-mentioned alkyl group, a substitution alkyl group, and the thing shown as a substituent [in / a substitution alkyl group / first] can be mentioned. As a desirable example of such a substitution aryl group A biphenyl machine, a tolyl group, a xylyl group, a mesityl machine, a KUMENIRU machine, a chlorophenyl machine, A BUROMO phenyl group, a fluoro phenyl group, a chloro methylphenyl machine, A trifluoromethyl phenyl group, a hydroxyphenyl machine, a methoxypheny machine, A methoxyethoxy phenyl group, an allyloxy phenyl group, a phenoxyphenyl machine, A methylthio phenyl group, a tolyl thiophenyl machine, an ethylamino phenyl group, A diethylaminophenyl machine, a morpholino phenyl group, an acetyloxy phenyl group, A benzoyloxy phenyl group, N-cyclohexylcarbamoyloxy phenyl group, Nphenylcarbamoyloxy phenyl group, an acetylamino phenyl group, N-methyl benzoylamino phenyl group, a carboxyphenyl machine, a methoxycarbonyl phenyl group, An allyloxy carbonyl phenyl group, a chloro phenoxy carbonyl phenyl group, Carbamoyl phenyl group, N-methyl carbamoyl phenyl group, N, and N-dipropyl carbamoyl phenyl group, N-(methoxypheny) carbamoyl phenyl group, an N-methyl-N-(sulfo phenyl) carbamoyl phenyl group, A sulfo phenyl group, a sulfonate phenyl group, a sulfamoyl phenyl group, N-ethyl sulfamoyl phenyl group, N, and N-dipropyl sulfamoyl phenyl group, N-tolyl sulfamoyl phenyl group, an N-methyl-N-(HOSUFONO phenyl) sulfamoyl phenyl group, A HOSUFONO phenyl group, a HOSUFONATOFENIRU machine, a diethyl HOSUFONO phenyl group, A diphenyl HOSUFONO phenyl group, a methyl HOSUFONO phenyl group, a methyl HOSUFONATO phenyl group, A tolyl HOSUFONO phenyl group, a tolyl HOSUFONATO phenyl group, an allyl group, 1-propenyl methyl group, 2-butenyl group, 2-methyl allyl-compound phenyl group, 2-methyl propenyl phenyl group, 2-propynyl phenyl group, 2-butynyl phenyl group, 3-butynyl phenyl group, etc. can be

mentioned.

[0028] When R1, R2, and R3 express an alkenyl machine, a substitution alkenyl machine [-C(R4) = C(R5) (R6)], an alkynyl group, or a substitution alkynyl group [-C**C(R7)], a monovalent nonmetallic atomic group can be used as R4-R7. A ring compound expresses an alicyclic compound, the alicyclic compound containing a hetero atom, the alicyclic compound that has a substituent, and the alicyclic compound containing a hetero atom. Although the concrete example of the compound which has the structural unit expressed with a general formula (I) is shown below, it is not restricted to these. [0029]

[0030] [Formula 4]

[0031] [Formula 5]

[0032] [Formula 6]

[0033] [Formula 7]

[0034] [Formula 8]

[0035] By light or electron beam irradiation, cutting of O-N combination advances, and the compound which has the structural unit expressed with the aforementioned general formula (II) reacts with hydrogen-donating-property compounds, such as moisture, alcohol, etc. in air and a paint film, and forms cross-linking components, such as an acid and a ketone, an aldehyde, or an azine. Moreover, the compound expressed with a general formula (II) causes a pyrolysis by heating, and forms an acid, a ketone, an aldehyde, or an azine like light or electron beam irradiation. R1 is the same in the aforementioned general formula (I) among a general formula (II). R2 and R3 express the alkyl, aryl group, or cyano group which may be replaced. About the alkyl and aryl group which may be replaced, it is the same as that of the above. Although the concrete example of the compound which has the structural unit expressed with a general formula (II) is shown below, it is not restricted to these. [0036]

[Formula 9]

$$II - 1$$
 CH_3 \longrightarrow $N-OSO_2-CF_3$ CH_3

[0037] [Formula 10]

$$|I-9\rangle$$
 Ph $N-OSO_2-Ph$ CN

[0038] When C-O combination cuts thermally by heating or electron beam irradiation, an acid and a carbon cation generate first and pinacol transition takes place succeedingly, a carbonyl compound generates the compound which has the structural unit expressed with a general formula (III). R1 is the same in the aforementioned general formula (I) among a general formula (III). R4 expresses hydrogen or the alkyl which may be replaced, and an aryl group. About the example of the alkyl which may be replaced, and an aryl group, it is the same in the aforementioned general formula (I). Y expresses a ring compound and that of the example of a ring compound is the same in the aforementioned general formula (I). Although the concrete example of the compound which has the structural unit expressed with a general formula (III) is shown below, it is not restricted to these.

[Formula 11]

$$||I-1|$$

$$||I-5|$$

$$||I-5|$$

$$|II-5|$$

$$|II-6|$$

$$|II-6|$$

$$|II-6|$$

$$|II-6|$$

$$|II-7|$$

$$|II-7|$$

$$|II-7|$$

$$|II-7|$$

$$|II-7|$$

$$|II-8|$$

$$|II-8|$$

$$|II-8|$$

$$|II-8|$$

$$|II-8|$$

$$|II-8|$$

[0040] (a) As for an acid and a bridge formation component generating agent, it is desirable to be contained 0.1 to 60% of the weight to the hardenability constituent of this invention, and it is desirable to be contained further one to 40% of the weight. If it does not harden that a content is less than 0.1% of the weight but exceeds 60% of the weight, there is an inclination for the intensity of the film formed after hardening to fall, and neither is desirable.

[0041] A low molecular weight compound or polymer is sufficient as (b) cross-linking compound used for a <compound which contains cross-linking-agent and two or more functional groups which can react under acid existence in (b) molecule> this invention. As a cross linking agent and a functional group which can react, a hydroxyl group, a thiol group, and a heterocycle machine are desirable, also in it, reactivity is good and a hydroxyl group and a heterocycle machine have it from a viewpoint that the problem of an odor does not arise. [more desirable] As a cross-linking compound from the field of the degree of hardness of the layer formed of bridge formation and hardening, and the sensitivity to the aforementioned energy grant, with a molecular weight of 1000 or more polymer is desirable.

[0042] (b) A property changes with "functional groups which can react with a cross linking agent under acid existence" which has a cross-linking compound in a molecule. First, the compound which has two or more hydroxyl groups is described in a molecule (b-A). As such a compound, the compound which has three or more hydroxyl groups in a molecule is desirable, and it is still more desirable that it is a with a molecular weight of 1000 or more macromolecule. Although the example of the low molecular weight compound belonging to the compound of (b-A) is given to below, it is not limited to these.

[0043]

[Formula 12]

A - 2

A-3

A-4

A - 5

A — 6

$$A - 7$$
 HOCH₂-(CH₂)₁₄-CH₂OH

[0044]

[Formula 13]

A - 14

A-15

A - 2 0

A - 1 6

A-21

A-17

A – 22

[0045] [Formula 14]

A - 23

A - 2 4

$$A - 29$$

.

$$A - 30$$

A-31

A-26

$$CH_2(OC_3H_6)_mOH$$
 $CH(OC_3H_6)_mOH$
 $CH_2(OC_3H_6)_mOH$
 $m: 0 \sim 6$

A-27

[0046] [Formula 15]

A - 3 4

A - 3 4

A - 3 5

A - 3 6

A-41

[0047] [Formula 16]

A-42

OH

OH

A-46

$$A-47$$

OH

A-47

OH

A-48

OH

OH

A-48

OH

OH

A-49

H₃CO

HO

COOMe

OH

COOMe

[0048] Moreover, although the example of the high molecular compound which is a homopolymer belonging to (b-A), and the high molecular compound which is the copolymer which has said structural unit is given, it is not limited to this.

[0049]

[Formula 17]

[0050] [Formula 18]

[0051] [Formula 19]

$$\begin{array}{c} \mathsf{P}\,\mathsf{A}-\mathsf{6} \\ + \mathsf{CH}_2 \\ \mathsf{O} \\ \mathsf{O} \\ \end{array}$$

[0052] the structural unit which suits this invention when using PA-1 mentioned as an example - a PA-7 **** copolymer -- more than 5 mol % (preparation ratio conversion) -- containing is desirable and it is more desirable that it is more than 10 mol % The polymer which has the composition unit expressed with the following general formula (A) of a publication as another mode of such a high molecular compound by the Japanese-Patent-Application-No. No. 262236 [nine to] specification which this invention person proposed previously can be mentioned.

- General formula (A)

[0053]

[0054] the inside of the above-mentioned formula, and R1 hydrogen or a methyl group -- expressing -- R2 And R3 It may differ, even if the same, and hydrogen or a 16 or less carbon number [which may be connected by the oxygen atom] hydrocarbon group is expressed. X expresses the connection machine expressed with -O-, -S-, or the following structure.

[0055]

[0056] Y expresses single bond or the 16 or less-carbon number divalent hydrocarbon connection machine which may be connected by the oxygen atom. Z expresses the divalent connection machine which comes to combine 1 of the connection machines expressed with single bond or -O-, -S-, -CH2-, and the following structure, or these two or more.

[0057]

[0058] R4 And R5 It may differ, even if the same, and a 16 or less-carbon number hydrocarbon group is expressed. m expresses the integer of 0-3, and 1-3 carry out the integer table of the n, and it is 1 <=m+n<=5.

[0059] Since the portion used as the bridge formation section is separated from the principal chain of polymer to some extent, the reactivity of polymer [such / "polymer which has the composition unit expressed with a general formula (A)"] of crosslinking reaction improves, and it becomes high sensitivity. Moreover, since the structure of cross linkage becomes dense, print durability of the alkali insoluble film obtained by crosslinking reaction improves. Furthermore, there is an advantage that polymer itself has high stability and the preservation stability of the image formation material using this will also become good.

[0060] About this polymer, although indicated in detail by [0061] from the paragraph number [0015] of the aforementioned Japanese-Patent-Application-No. No. 262236 [nine to] specification, the following polymer is specifically mentioned.

[0062] [Formula 24]

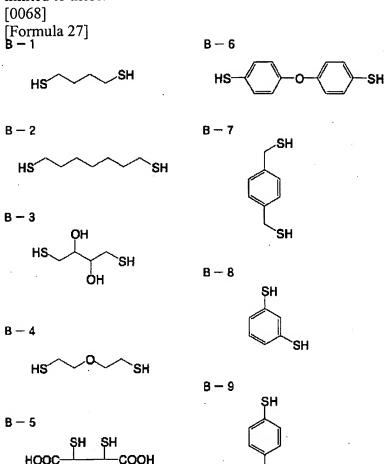
$$\begin{array}{c} \text{CH}_{2}\text{C} \xrightarrow{)_{80}} & \text{OH} \\ \text{CONH} & \text{OH} \\ \text{COH}_{2}\text{C} \xrightarrow{)_{20}} & \text{OH} \\ \text{CH}_{2}\text{C} \xrightarrow{)_{20}} & \text{OH} \\ \text{CO}_{2} & \text{OH} & \text{Mn} & 4\overline{\text{D}} \end{array}$$

[0063] [Formula 25]

[0065] Moreover, a novolak resin well-known as an alkali fusibility resin general-purpose as a record layer of the lithography version and a resol resin can also be used. The novolak resin obtained from a phenol and formaldehyde as a novolak resin, for example, The novolak resin obtained from m-cresol, the novolak resin and p-cresol which are obtained from formaldehyde, and formaldehyde, The novolak resin obtained from o-cresol and formaldehyde, the novolak resin obtained from an octyl phenol and formaldehyde, The novolak resin obtained from the mixture and formaldehyde of a phenol/cresol (any of o-, m-, p- or m-/p-, m-/o-, and o-/p-mixture are sufficient) -- or Polyhydroxy styrene (any of o-, m-, p- or m-/p-, m-/o-, and o-/p-mixture are sufficient) etc. is mentioned.

[0066] About the resol resin which can be used in this invention, although there is especially no limit, its compound indicated as a resol resin is desirable to the British patent No. 2,082,339, and it is mentioned to it especially as an example with the suitable thing of weight average molecular weight 500-100000 and number average molecular weight 200-50000. If molecular weight is too small, cross-linking will be low and it will become low print durability, if too large, it is unstable, and there is a possibility that preservation stability may fall, and neither is desirable.

[0067] Next (b-B), the compound which has at least one thiol group in a molecule is explained. Such a compound may be a compound which sets a thiol group and a hydroxyl group in a molecule, and it has two or more pieces. Especially, the compound which has three or more thiol groups in a molecule is a compound which has four or more thiol groups desirable still more preferably. Although the example of the low molecular weight compound belonging to the compound of (b-B) is given to below, it is not limited to these.



Since it became timeout time, translation result display processing is stopped.

[0067] Next (b-B), the compound which has at least one thiol group in a molecule is explained. Such a compound may be a compound which sets a thiol group and a hydroxyl group in a molecule, and it has two or more pieces. Especially, the compound which has three or more thiol groups in a molecule is a compound which has four or more thiol groups desirable still more preferably. Although the example of the low molecular weight compound belonging to the compound of (b-B) is given to below, it is not limited to these.

[0068]
[Formula 27]
B-1
B-6
HS
SH
HS
OH
HS
SH
B-8
B-8
B-9
SH
HOOC
COOH
B-9

[0069] Moreover, the compound whose "functional group which can react with a cross linking agent under acid existence" is a heterocycle machine and which unites at least one heterocycle in a molecule (b-C), and it has two or more pieces is explained. Here, the compound which has three or more heterocycle machines in a molecule is a with a molecular weight of 1000 or more macromolecule desirable still more preferably. As a kind of heterocycle machine which can be applied, a pyrrole, a furan, a thiophene, Indore, a benzofuran, benzothiophene, a pyrazole, an isoxazole, An iso thiazole, indazole, a benzo isoxazole, a benzo ISOCHI azole, An imidazole, an oxazole, a thiazole, a benzimidazole, a benzo oxazole, a benzothiazole, a pyridine, a quinoline, an isoquinoline, a pyridazine, a pyrimidine, a pyrazine, SHINORIN, a FUTARU azine, quinazoline, KINOOKI sarin, a reed lysine, a carbazole, a carboline, a pudding, and pteridine phenan -- a pickpocket -- gin etc. is mentioned It is the compound which has 5 member rings in the molecule, and the object containing nitrogen is preferably [in it] desirable still more preferably. Although an example is given to below, it is not limited to these. [0070]

[Formula 28]

$$C-1$$
 $C-2$
 $C-3$
 $C-3$

[0071] Moreover, polymer including the composition unit expressed with the general formula (I) of the following which has the heterocycle machine which is indicated by JP,10-203037,A, and which has a unsaturated bond endocyclic as an example of the polymer which belongs for the ability applying to this invention (b-C) can also be mentioned preferably. [0072]

[0073] The inside of a general formula (I), and R1 A hydrogen atom or a methyl group is shown. L1 A 20 or less carbon number [which may contain single bond, ester combination, carboxylic-acid amide combination, sulfonic-acid amide combination, ether linkage, thioether combination, or these

combination] divalent organic machine is shown. Moreover, A shows a heterocycle. [0074] In this invention, especially the thing used suitably is polymer which has the structure expressed with following general formula (III) - (V) among the polymer which has the structure expressed with a general formula (I).

[0075]

[Formula 30]
$$R_1$$

$$-(CH_2-C)$$

$$R_3$$

$$N$$

$$R_2$$

$$N$$

$$X_1$$

$$R_2$$

$$-(CH_{2}-C)-$$

$$X_{3}$$

$$R_{5}$$

$$R_{4}$$

$$(IV)$$

$$-(CH_{2}-C)-$$

$$X_{3}$$

$$X_{5}$$

$$R_{7}$$

$$(V)$$

[0076] The inside of general formula (III) - (V), and R1 A hydrogen atom or a methyl group is shown. L1 A 20 or less carbon number [which may contain single bond, ester combination, carboxylic-acid amide combination, sulfonic-acid amide combination, ether linkage, thioether combination, or these combination] divalent organic machine is expressed. R2, R3, R4, and R5 and R6 And even if R7 is the same, it may differ, it may show the organic machine of 20 or less carbon numbers which may have the hydrogen atom or the substituent, and may contain the hetero atom of a nitrogen atom, an oxygen atom, and a sulfur atom in this organic machine. Moreover, R2 R3 and R4 R5 And R6 R7 It may become together, respectively and the ring which condensed the ring may be formed. As a substituent, a halogen atom, the alkoxy group of ten or less carbon numbers, or the aryloxy group of ten or less carbon numbers is desirable.

[0077] X1 X2 [and] It may differ, even if the same, and a nitrogen atom or C-R11 is shown. R11 shows

a hydrogen atom or the hydrocarbon group of 20 or less carbon numbers. X3 ** N-R12, an oxygen atom, or a sulfur atom is shown. R12 shows a hydrogen atom or the hydrocarbon group of 20 or less carbon numbers. X4 shows a nitrogen atom or C-R13. R13 shows a hydrogen atom or the hydrocarbon group of 20 or less carbon numbers. X5 ** N-R14, an oxygen atom, or a sulfur atom is shown. R14 shows a hydrogen atom or the hydrocarbon group of 20 or less carbon numbers. X6 A ***** atom or C-R15 is shown. R15 shows a hydrogen atom or the hydrocarbon group of 20 or less carbon numbers. In order to form such polymer, the example of the monomer used suitably is given to below. In addition, the inside of the following formulas and R1 A hydrogen atom or a methyl group is shown and it is Y1. An oxygen atom or NH is shown. Moreover, n shows the integer of 1-20.

$$CH_{z}=C$$

$$CH_{z}$$

$$VI-2$$

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
CH_2 = C \\
CO-Y_1 \\
(CH_2)n
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(\nabla I - 3)
\end{array}$$

$$CH_{2}=C$$

$$CO Y$$

$$(CH_{2})n$$

$$VI - 5$$

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y$$

$$(CH_{2})n$$

$$(VI-1)$$

[0080] [Formula 33]

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y,$$

$$(CH_{2})n$$

$$(VII-2)$$

$$CH_{z}=C$$

$$CH_{z}$$

[0081] [Formula 34]

$$CH_{2} = C$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_2 = C$$

$$CO-Y_1$$

$$(CH_2)n$$

$$(VI - 5)$$

[0082] [Formula 35]

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y_{1}$$

$$(CH_{2})n$$

$$VII-6)$$

$$CH_{2} = C$$

$$CO-Y_{1}$$

$$(CH_{2})n$$

$$(VII-7)$$

[0083] [Formula 36]

$$CH_{2} = C$$

$$S_{-} \times H$$

$$S$$

$$VII - 9)$$

[0084] [Formula 37]

$$\begin{array}{c} R_{1} \\ CH_{2} = C \\ CH_{2} = C \\ CH_{2} \\ CH_{2} = C \\ CH_{2} \\ CH_{2} \\ CH_{2} = C \\ CH_{2} \\$$

[0085] [Formula 38]

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y$$

$$(CH_{2})n$$

$$(VII-1)$$

$$CH_{2}=C$$

$$CO-Y_{1}$$

$$(CH_{2})n$$

$$VII-2)$$

$$CH_{2}=C$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$O$$

$$CO$$

$$N$$

[0086] Compared with what is not condensing the ring, that to which the one benzene ring condensed the ring like while (VI-3) it was these monomers has the good film intensity of the picture section, and since the solubility to a developer is good compared with that to which the two benzene rings condensed the ring, it is especially desirable.

[0087] It is desirable to use the polymer obtained by [of such a monomer] carrying out the radical polymerization of any one at least as polymer which has a heterocycle machine, and it can use the both sides of the homopolymer only using said **** monomer, or the copolymer using two or more sorts.

Since it became timeout time, translation result display processing is stopped.

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

EXAMPLE

[Example] Hereafter, although an example explains this invention in detail, this invention is not restricted to these.

[0126] (Examples 1-7)

[Production of a base material] After carrying out trichloroethylene washing of the aluminum plate (quality of the material 1050) with a thickness of 0.30mm and degreasing, using a nylon brush and the PAMIN stone-water suspension of 400 meshes, the front face was grained and it often washed with water. It etches by immersing this board in sodium-hydroxide solution for 9 seconds 25% at 45 degrees C, and is HNO3 2 more% after rinsing. It was immersed for 20 seconds and rinsed, the amount of etching of the rear face of graining at this time -- about 3 g/m2 it was . Next, about this board, it is 7% H2 SO4. It considers as electric-field liquid and is current density 15 A/dm2. Rinsing dryness was carried out after preparing a direct-current anodic oxide film. Next, the following under coat liquid was applied to this aluminum plate, and it dried for 30 seconds at 80 degrees C. the covering weight after dryness -- 10 mg/m2 it was .

[0127]

(Under coat liquid composition)

- A beta alanine 0.1 g - phenylphosphonic acid 0.05g - methanol 40 g - pure water 60 g -- hardenability constituent (solution I) of the following following composition on the processed aluminum base material It applied, and it dried for 1 minute, the lithography version original edition I of 1 g/m2 was obtained, and 100 degrees C was respectively made into examples 1-7. [0128]

((I) Solution)

- Polymer (a methacrylic acid / benzyl methacrylate) = 3/7, Mw20000 2.5g - (a) acid, a bridge formation component generating agent (compound given in Table 1) 0.8g - (b) low molecular weight compound (compound given in Table 1) 1.0g - infrared absorbent DX-1 (the following structure) 0.5g and a fluorochemical surfactant (the megger fuck F-177 -- great Japan) The product made from Ink Chemical industry 0.06g - coloring agent (product made from VPB-Naps:Hodogaya Chemistry) 0.04g -1-methoxy-2-propanol 20g - methyl ethyl ketone 20g - methanol 15g [0129]

Table 1

No.	(a)酸,架橋成分発生剤	(b)低分子化合物	感度 (mJ/cm²)	経時でのエネルギー変化 (mJ/cm²)
実施例1	I -2	A- I -5	140	10
実施例2	II — 1	A-I-5	140	10
実施例3	III — 1	A-I-5	145	10
実施例4	1-23	A-II-7	140	10
実施例5	I -35	B-7	145	10
実施例6	I -6	C-1	145	10
実施例7	II —9	C-2	145	10
	架橋剤/酸発生剤	(b)低分子化合物		·
比較例1	ニトロヘンスプルデヒト・/SX-1	A I5	200	30
比較例2	2-フェニルーシクロヘキサノン/SX-1	C-2	220	35

[0130] [Formula 41] D X – 1

$$\begin{array}{c|c} CI & \\ CH_3 & CH_3 \\ \end{array}$$

$$CH_3 \longrightarrow SO_3^9$$

[0131] (Examples 1 and 2 of comparison) Changed into the (a) acid and the bridge formation component generating agent in the aforementioned solution I, added the nitro benzaldehyde as a cross linking agent, added SX-1 [1.8g] of the following structure as 0.4g and an acid generator, and the (b) low molecular weight compound of a publication was used for Table 1, and also the lithography version original edition was created like the example 1, and it considered as the example 1 of comparison. Moreover, changed into the (a) acid and the bridge formation component generating agent, added the 2-phenyl-cyclohexane as a cross linking agent, added SX-1 [1.8g] of the following structure as 0.44g and a generating agent, and the (b) low molecular weight compound of a publication was used for Table 1, and also the lithography version original edition was created like the example 1, and it considered as the example 2 of comparison.

[0132]

[Formula 42] 酸発生剤SX-1

$$O^{n}C_{6}H_{13}O$$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$
 $O^{n}C_{6}H_{13}$

[0133] (Examples 8-13) The hardenability constituent (solution II) of the following composition was applied on the aluminum version processed like examples 1-7, it dried for 1 minute, the lithography version original edition II of 1 g/m2 was obtained, and 100 degrees C was respectively made into

examples 8-13.

[0134]

(Solution II)

**(b) Polymer (polymer given in Table 2) 2.5g - (a) acid, bridge formation component generating agent (compound given in Table 2) 1.0g - infrared absorbent DX-2 (the following structure) 0.5g and a fluorochemical surfactant (the megger fuck F-177 -- great Japan) The product made from Ink Chemical industry 0.06g - coloring agent (product made from VPB-Naps:Hodogaya Chemistry) 0.04g - gamma-butyrolactone 20g - methyl ethyl ketone 15g - methanol 15g [0135]

Table 2				
	(a)酸,架橋成分発生剤	(ь)ポリマー	感度 (mJ/cm²)	経時でのエネルギー変化 (mJ/cm²)
実施例8	I1	BP-1	140	10
実施例9	II —6	BP-1	140	15
実施例10	I 11	BP-2	135	10
実施例11	Ⅲ—4	BP-2	140	15
実施例12	I -29	BP-3	140	10
実施例13	II — 11	BP-4	140	15
	架橋剤/酸発生剤	(P)ポリマー		
比較例3	2-フェニルーシクロヘキサノン/SX-1	BP-1	160	35
比較例4	ニトロヘンスプルデヒト・/SX-1	BP-2	165	35

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

[0137] The detail of the polymer which is (b) cross-linking component given [with a cable address] in front Naka is as follows.

BP-1: Hydroxyethyl methacrylate/methacrylic acid (7 / 3 molecular weight 25,000)

BP-2: BP-1BP-3 of JP,10-203037,A: Polyhydroxy styrene (mull Chinese quince car MH2P and Maruzen Petrochemical Co., Ltd.)

BP-4: Novolak resin (m/p=6/4, Mw=10,000)

[0138] (Examples 3 and 4 of comparison) Changed into the (a) acid and the bridge formation component generating agent in the aforementioned solution II, added the 2-phenyl-cyclohexane as a cross linking agent, added the aforementioned SX-1 [1.8g] as 0.5g and an acid generator, and (b) polymer of a publication was used for Table 2, and also the lithography version original edition was created like the example 8, and it considered as the example 3 of comparison. Moreover, changed into the (a) acid and the bridge formation component generating agent, added the nitro benzaldehyde as a cross linking agent, added the aforementioned SX-1 [1.8g] as 0.5g and an acid generator, and (b) polymer of a publication was used for Table 2, and also the lithography version original edition was created like the example 8, and it considered as the example 4 of comparison.

[0139] (Image formation and its evaluation) the semiconductor laser which emits infrared radiation with a wavelength of about 830-850nm for each lithography version original edition of the example acquired above and the example of comparison -- a picture -- it exposed like After exposure, with the panel

heater, after heat-treating for 15 seconds at 110 degrees C, it developed negatives and rinsed by Fuji Photo Film developer DN-3C (it dilutes with the ratio of 1:2 with water). The amount of energy required for record was computed based on the line breadth, a laser output and the loss in optical system, and scan speed of the picture acquired at these times.

[0140] Moreover, in order to investigate preservation stability, the lithography version original edition before laser exposure was left for bottom (60 degrees C) three days of a high temperature service, laser exposure of the preservation original edition under a high temperature service was carried out like the above after that, the amount of energy required for record was computed, and the difference of the amount of energy preservation before under a high temperature service and after preservation was investigated. It is desirable on manufacture that this difference is two or less 20 mJ/cm substantially, and preservation stability is estimated to be good. These results were shown in aforementioned Table 1 and 2.

[0141] The lithography version original edition using the hardenability constituent of this invention as a record layer had sensitivity higher than the result of Table 1 and 2, and it turns out that it excels also in preservation stability. On the other hand compared with the example using the same polymer and the same low molecular weight compound, sensitivity was a little inferior in the lithography version of the example of comparison which added the acid generator and the cross linking agent separately, and it turns out that it is the level in which a problem has preservation stability practically.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] (a) The hardenability constituent which has a cross linking agent and a compound containing two or more functional groups which can react under acid existence the compound which has the basis which generates an acid by energy grant in a molecule, and the basis which generates a cross linking agent, and in the (b) molecule.

[Claim 2] The hardenability constituent according to claim 1 with which the functional group which can react with a cross linking agent is characterized by being more than a kind chosen from a hydroxyl, a thiol group, and a heterocycle under the aforementioned acid existence.

[Claim 3] The hardenability constituent according to claim 1 with which the compound which has the basis which generates an acid, and the basis which generates a cross linking agent by energy grant in the (aforementioned a) molecule is characterized by having the structural unit expressed with the following general formula (I) or a general formula (III).

[Formula 1]

R1 expresses among a formula COR, SO2R, PO2R, and PO3R (it is here and R expresses the alkyl group which may be replaced, an aryl group, an ARUKENIRU machine, and an alkynyl group). R2 and R3 express the alkyl group and aryl group which may be replaced, an ARUKENIRU machine, an alkynyl group, or a cyano group. R4 expresses a hydrogen atom or the alkyl group which may be replaced, an aryl group, an ARUKENIRU machine, and an alkynyl group. In X, a ring or a ring compound, and Y express a ring compound.

[Claim 4] Furthermore, a hardenability constituent given in any 1 term of the claim 1 characterized by containing (c) infrared-absorption agent, or a claim 3.

[Translation done.]